BEST AVAILABLE COPY

PARENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-043610

(43) Date of publication of application: 12.02.2004

(51)int.C1.

CO8L 59/00 CO8J 5/00 CO8K CO8K CO8K 5/1545 CO8K 5/17 //(CO8L 59/00 C08L101:06

(21)Application number : 2002-201981

(71)Applicant : POLYPLASTICS CO

(22)Date of filing:

10.07.2002

(72)Inventor: HARASHINA HATSUHIKO

KURITA HAYATO

(54) POLYACETAL-BASED RESIN COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polyacetal-based resin composition remarkably controlling formation of formaldehyde.

SOLUTION: The polyacetal-based resin composition is prepared by adding 0.001-1 part wt. of a phenolic material (B1) and for about 0.001-10 parts wt. of an amino acid to 100 parts wt. of a polyacetal-based resin (A). The phenolic material (B1) may be a novolak-type phenol-based resin, a phenol aralkyl-based resin, a poly (vinyl phenol)-based resin, a polyhydric phenol, a polyphenol, a catechin, a lignin, etc. The amino acid (B2) may be α^- , β^- , γ^- , δ^- amino acids, an amino acid derivative, etc. The polyacetal-based resin composition further comprises an antioxidant, a heat-resistant stabilizer, a processing stabilizer, a weather-resistant (lightresistant) stabilizer, a colorant, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[C laim (s)]

[Claim 1]

The polyacetal system resin constituent which consists of phenols (B1) 0.001 – the 1 weight section, and/or the amino acid (B-2) 0.001 – 10 weight section to the polyacetal system (resin A) 100 weight section.

[Claim 2]

The constituent according to claim 1 which was chosen from the resin with which phenols (B1) have the aromatic series ring which has hydroxyl in a principal chain or a side chain, and polyphenol and which is a kind at least.

[Claim 3]

The constituent according to claim 1 with which phenols (B1) were chosen from novolak mold phenol system resin, phenol aralkyl system resin, polyvinyl phenol system resin, catechins, and lignins and which is a kind at least.

[Claim 4]

The constituent according to claim 1 with which amino acid (B-2) was chosen from the alpha-amino acid, beta-amino acid, gamma-amino acid, and delta-amino acid and which is a kind at least.

[Claim 5]

Furthermore, the constituent according to claim 1 which was chosen from an antioxidant, the heat—resistant stabilizer, the processing stabilizer, the weathering (light) stabilizer, and the coloring agent and which contains a kind at least.

[Claim 6]

Furthermore, an antioxidant is included and it is the constituent according to claim 1 with phenols (B 1) and for amino acid (B -2), and an antioxidant which are the former /latter =99 /1 - 10/90 comparatively (weight ratio).

[Claim 7]

Furthermore, a heat—resistant stabilizer is included and it is the constituent according to claim 1 with phenols (B 1) and or amino acid (B -2), and a heat—resistant stabilizer which are the former /latter =99 /1 - 10/90 comparatively (weight ratio).

[Claim 8]

the resin constituent which consists of polyacetal system resin (A) and novolak mold phenol system resin (B1) — it is — resin (B1) — setting — the content of an isolation monomer and a dikaryon — the sum total — 5 or less % of the weight — it is — the polyacetal system resin constituent of resin (B1) which is the 0.01 - 0.7 weight section to the (Resin A) 100 weight section comparatively.

[Claim 9]

How to mix phenols (B 1) 0.001 - 1 weight section, and for amino acid (B -2) 0.001 - 10 weight section, and to manufacture a polyacetal system resin constituent to the polyacetal system (resin A) 100 weight section.

[Claim 10]

The Plastic solid formed with the constituent according to claim 1.

[Claim 11]

(1) The Plastic solid according to claim 10 whose amount of generating formaldehyde is below surface area 2microper two g of a Plastic solid when it saves at the temperature of 80 degrees C in a closed space for 24 hours. [of 1cm]

[Claim 12]

The Plastic solid according to claim 10 whose Plastic solid is at least one sort chosen from autoparts, the electrical and electric equipment and electronic parts, building materials and a pipe fitting, a life and the components for cosmetics, medical components, and the components for photographs.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention]

This invention relates to the Plastic solid formed in the polyacetal system resin constituent with which the formaldehyde yield was controlled and its manufacture approach, and a list with this constituent. [0002]

[Description of the Prior Art]

Since it excels in a mechanical property, fatigue resistance, an antifriction and abrasiveness, chemical resistance, and a moldability, polyacetal system resin is widely used in fields, such as autoparts, electrical-andelectric-equipment components, other precision machinery components, building materials and a piping member, components for a life /makeup, and medical components. However, the demand to the quality shows the inclination developed more with expansion of an application, and diversification. It is mentioned that poor shaping, such as a silver streak of that the mechanical strength in processing processes, such as extrusion or a forming cycle, does not fall as a property required of polyacetal system resin, that the affix (mold deposit) to metal mold does not occur, that the mechanical physical properties under long-term heating conditions (heat aging) do not fall, and mold goods and a void, does not arise etc. Decomposition of the polymer at the time of heating is mentioned to one of the important factors of these phenomena. Especially polyacetal system resin is essentially easy to disassemble from the chemical structure easily under acidity or alkaline conditions under a heating oxidizing atmosphere. Therefore, as an essential technical problem of polyacetal system resin, thermal stability is raised and controlling generating of the formaldehyde from a fabrication process or mold goods is mentioned. Formaldehyde is activity chemically, and if it becomes a formic acid by oxidation, and has a bad influence on thermal resistance or uses for the components of the electrical and electric equipment etc., a metal contact—surface article will corrode, or it will discolor by adhesion of an organic compound, and it will produce a contact fault. Furthermore, formaldehyde itself pollutes the work environment in a subassembly process, and the living environment of the use circumference of a final product. [0003]

In order to stabilize an activity end chemically, the approach of carrying out decomposition removal of the part for an unstable end, and using as an inactive stabilization end about the approach and copolymer which esterify the end of a polymer according to acetylation etc. about a homopolymer, after copolymerizing a trioxane and the monomer which has contiguity carbon to carbon bonds, such as cyclic ether and an annular formal, at the time of a polymerization etc. is learned. However, at the time of heating, **** decomposition in the principal chain part of a polymer also takes place, the prevention cannot be coped with only by the above—mentioned processing, but addition of an antioxidant and other stabilizers is made indispensable practical. [0004]

However, even if it blends these stabilizers, it is difficult to control disassembly of polyacetal system resin completely, and in the case of melting processing by the extrusion and the forming cycle for preparing a constituent in fact, an operation of heat and oxygen is received within the cylinder of an extruder or a making machine, formaldehyde occurs from decomposition and the end which is not fully stabilized of a principal chain, and work environment is worsened at the time of extrusion—molding processing. Moreover, if it fabricates over long duration, while a fines—like object and tarry material will adhere to metal mold (mold deposit) and reducing working efficiency, it is one of the maximum factors to which the surface state of mold goods is reduced. Furthermore, the fall of a mechanical strength and discoloration of resin arise by polymer decomposition. From such a point, great efforts are continued in quest of the more effective stabilization formula about polyacetal system resin.

[0005]

As an antioxidant added by polyacell system resin, the phenolic compound lered phenol) which has steric hindrance, and the amine compound (hindered amine) which has steric hindrance are known, and specific nitrogen content compounds, such as a melamine or its derivative, a polyamide, and a polyacrylamide derivative, an amidine compound, an alkali-metal hydroxide and an alkaline-earth-metal hydroxide, organic, or an inorganic-acid salt is used as other stabilizers. Moreover, an antioxidant is usually used combining other stabilizing agents. However, even if it uses such an additive, it is difficult to give high stability to polyacetal system resin. [0006]

By adding an antioxidant, alkylene urethane, and a urea to a polyacetal copolymer, the stability over heat and an oxidizing atmosphere is made to improve in JP,52-59646,A, and the polyacetal system resin constituent which does not produce coloring is indicated. However, it is difficult to still control generating of formaldehyde notably only by addition of an anti-oxidant and a urea.

[0007]

In order to improve the thermal stability of polyacetal, the constituent for shaping which carried out little combination of the ionicity salt of the low-molecular-weight copolymer of an alpha olefin and alpha and beta-ethylene nature unsaturated carboxylic acid is indicated by the acetal polymer at JP,61-145245,A. Moreover, using cyanoguanidines and triazine is indicated as an amidine system stabilizer. [0008]

The constituent for polyacetal shaping which added a hindered phenol, the metal salt of hydroxycarboxylic acid, lubricant, the nitrogen content thermostabilizer (amidine compounds, such as a melamine and cyanoguanidine), the nucleation agent, the antistatic agent, etc. to polyacetal system resin is indicated by JP,63-260949,A. By this reference, the resistance over yellowing under heating aging, a mechanical property, processing suitability, the stability over ultraviolet rays, and the resistance to are recording of static electricity are raised with said additive.

[0009]

However, by these reference, since an additive exudes from mold goods while it is difficult to control generating of formaldehyde sharply, although it can be improved by thermal stability, mechanical characteristics, fabrication nature, etc., it cannot add so much. [0010]

On the other hand, in order to improve the property of polyacetal system resin, combining with other ingredients is also considered. However, polyacetal system resin is extent with which other compatibility and compatibility with an ingredient are very small, for example, compatibility with novolak mold phenol resin is accepted to be in various polymers since it is high crystallinity (macromolecule collected works, Vol.48, No.7, pp.443-447 (Jul., 1991)). The biaxial extension polyoxymethylene film constituent which consists of the polyoxymethylene polymer 50 - 1 weight section is indicated by JP,5-98039,A. It is indicated that the constituent of a polyoxymethylene polymer /novolak mold phenol resin =99 /1 (weight ratio) is not enough as extension stability for this reference. However, in order to use comparatively much phenol resin in this constituent, it is difficult to make the property of a polyoxymethylene polymer discover effectively.

[0011]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]

Therefore, the purpose of this invention is to provide with a Plastic solid the polyacetal system resin constituent which can control generation of formaldehyde remarkably by little addition of an additive and its manufacture approach, and a list.

[0012]

Other purposes of this invention are to provide with a Plastic solid the polyacetal system resin constituent which can control extraction of an additive and its manufacture approach, and a list.

[0013]

The purpose of further others of this invention is to provide with a Plastic solid the resin constituent which can mprove the thermal stability of polyacetal system resin, especially the melting stability at the time of fabrication and its manufacture approach, and a list.

[0014]

t improves the quality of a Plastic solid while it controls generation of formaldehyde and can control adhesion of a decomposition product etc. in metal mold, and extraction of the decomposition product from a Plastic solid and the heat deterioration of a Plastic solid, even if another purpose of this invention is under a severe condition, and it is to provide with a Plastic solid the polyacetal system resin constituent which can improve a moldability and its manufacture approach, and a list.

[0015]

[Means for Solving the Problem]

They completed a header and this invention for the ability of formaldehyde generating from polyacetal system resin, or extraction of an additive to be controlled while they had improved thermal stability (especially melting stability at the time of fabrication), if this invention persons combined with little phenols and or amino acid as a result of inquiring wholeheartedly, in order to attain said technical problem.

[0016]

That is, the polyacetal system resin constituent of this invention consists of phenols (B 1) 0.001 as a formaldehyde scavenger — the 1 weight section, and/or the amino acid (B –2) 0.001 — 10 weight section to the polyacetal system (resin A) 100 weight section. Said phenols (B 1) may be polyphenol, such as resin which has the aromatic series ring which has hydroxyls, such as novolak mold phenol system resin, phenol aralkyl system resin, and polyvinyl phenol system resin, in a principal chain or a side chain and catechins, and lignins. Said amino acid (B –2) may be the alpha—amino acid, beta—amino acid, gamma—amino acid, delta—amino acid, etc. An antioxidant, the heat—resistant stabilizer, the processing stabilizer, the weathering (light) stabilizer, the coloring agent, etc. may be further included in said resin constituent. [0017]

The method of mixing said phenols (B 1) 0.001 - 1 weight section, and \sqrt{o} r amino acid (B -2) 0.001 - 10 weight section, and manufacturing a polyacetal system resin constituent is also included in this invention to the said (resin A) 100 weight section. Moreover, the Plastic solid formed with said constituent is also included in this invention.

[0018]

[Embodiment of the Invention]

[(A) polyacetal system resin]

Polyacetal system resin is a high molecular compound which makes an oxy-methylene group (-CH2O-) a main configuration unit, and the polyacetal copolymers (for example, the Polyplastics make, a trade name "Duracon (trademark)", etc.) containing a polyacetal homopolymer or polyoxymethylene, oxy-methylene units (for example, the U.S. Du Pont make, a trade name "Dirline (trademark)", the Asahi Chemical Industry Co., Ltd. make, a trade name "TENAKKU (trademark) 4010", etc.), and a comonomer unit are contained. In a copolymer, with a carbon number of about (preferably about two to four carbon number) two to six oxy-alkylene units (for example, an oxyethylene radical (-CH2CH2O-), an oxypropylene radical, an oxy-tetramethylen radical; etc.) are included per comonomer. the content of a comonomer unit — small quantity, for example, the polyacetal system resin whole, — receiving — 0.01-30-mol % — desirable — 0.03-20-mol % (for example, 0.05-18-mol %) — it can choose from the range of about 0.1-15 mol % still more preferably.

[0019]

Polyacetal copolymers may be the copolymer which consisted of two components, a terpolymer which consisted of three components. Polyacetal copolymers may be block copolymers (for example, JP,2-24307,B, the Asahi Chemical Industry Co., Ltd. make, a trade name "TENAKKU (trademark) LA", "TENAKKU LM (trademark) etc.", etc.) besides a random copolymer, a graft copolymer, etc. Moreover, polyacetal system resin may be not only a line but branching structure, and may have the structure of cross linkage. Furthermore, the end of polyacetal system resin may be stabilized according to esterification with carboxylic acids, such as an acetic acid and a propionic acid, or those anhydrides, urethane—izing with an isocyanate compound, etherification, etc. There is especially no limit, and if melting shaping is possible also for the polymerization degree of polyacetal system resin, and whenever [branching], and a degree of cross linking, they are good. especially the molecular weight of polyacetal system resin is restricted — not having — for example, the weight average molecular weight 5,000—500,000 — it is 10,000 to about 400,000 preferably. [0020]

Said polyacetal system resin can be manufactured by carrying out the polymerization of for example, aldehydes (for example, formaldehyde, a paraformaldehyde, an acetaldehyde, etc.), cyclic ether (for example, a trioxane, ethyleneoxide, propylene oxide, butylene oxide, styrene oxide, cyclohexene oxide, 1, 3—dioxolane, 1, 3—dioxane, etc.), annular formals (for example, a diethylene—glycol formal, a 1,4—butanediol formal, etc.), etc. As a copolymerization component, furthermore, alkyl or aryl glycidyl ether for example, methyl glycidyl ether and ethyl glycidyl ether — Phenyl glycidyl ether, naphthyl glycidyl ether, etc., Alkylene or polyoxy—alkylene—glycol diglycidyl ether for example, ethylene glycol diglycidyl ether and triethylene glycol diglycidyl ether — B utanediol diglycidyl ether etc. can also use alkyl or aryl glycidyl alcohol, cyclic ester (for example, beta propiolactone etc.), and vinyl compounds (for example, styrene, vinyl ether, etc.).
[0021]

[(B1) Phenols]

In this invention, the resin (phenol system resin) and polyphenol which have the aromatic series ring which has hydroxyl in a principal chain or a side chain are used as a formaldehyde scavenger or a generating inhibitor. as

phenol system resin — novolak memberol system resin, phenol aralkyl system resin, and denaturation phenol resin [— for example terpene phenol resin (for example, resin given in JP,7-292214,A —) The Yasuhara Chemical make, a trade name "YS poly star series", "my tea series", Rosin denaturation phenol resin, such as a product made from Arakawa Chemical industry, and a trade name "TAMANORU" (a resultant with polyhydric alcohol is also included), Unsaturated hydrocarbon compound denaturation phenol resin (for example) [dicyclopentadiene—phenol polymer] for example, JP,61-291616,A and JP,62-201922,A — Cyclopentadienes [, such as phenol resin of a publication,]—phenol polymer] (the product made from Nippon Oil Chemistry, trade name "DPP-600M", etc.), polyvinyl phenol system resin, etc. are mentioned to JP,6-49181,A. As polyphenol, polyhydric phenols, bisphenols, tris phenols, catechins, and lignins are mentioned. These phenols are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

(Novolak mold phenol system resin)

As novolak mold phenol system resin, the novolak mold phenol system resin obtained from the reaction of phenols and aldehydes is mentioned.

[0023]

The phenol which the phenol and the C1-20 alkyl group (preferably C1-10 alkyl group) permuted as phenols, for example for example, xylenols, such as cresol, such as p- and m-cresol, and 3,5-xylenol, — Ethylphenol, a propyl phenol, butylphenol, t-butylphenol, Octyl phenol, nonyl phenol, a dodecyl phenol, etc., A cyano phenol and polyhydric phenols (for example, resorcinol, a catechol, etc.) aryl phenols (for example, phenylphenol, benzylphenol, cumyl phenol, etc.), biphenol, and bisphenols (for example, biphenol etc.) [— for example 4 and 4'-isopropylidene diphenol (bisphenol A), 4, and 4'-methylene diphenol (bisphenol F),] and aminophenols (for example, aminophenol etc.), such as 4 and 4'-sulfonyl diphenol (bisphenol S), 4, and 4'-thiodiphenol, 4, and 4'-oxy-diphenol, can be illustrated. A phenol or an alkyl (one to C4 alkyl) phenol has especially a desirable phenol among these phenols. These phenols are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. [0024]

As aldehydes, aliphatic series aldehydes (formaldehyde, an acetaldehyde, propionaldehyde, etc.), aromatic aldehyde (a benzaldehyde, a hydroxy benzaldehyde, phenylacetaldehyde, etc.), formaldehyde condensation products (a trioxane, paraformaldehyde, etc.), etc. can be illustrated, for example. An aliphatic series aldehyde, especially formaldehyde are desirable among these aldehydes. These aldehydes are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0025]

As novolak mold phenol system resin, high orthochromatic novolak mold phenol system resin (for example, orthochromatic /Para ratio are one or more resin) with much methylene association about orthochromatic etc. can be illustrated to novolak mold random phenol system resin with random methylene association, and a phenolic hydroxyl group, for example.

[0026]

The condensation reaction of phenols and aldehydes is usually performed under existence of acid catalysts, such as inorganic acids (a hydrochloric acid, sulfuric acid, etc.) and organic acids (p—toluenesulfonic acid, oxalic acid, etc.), or nonexistence. It is about the former /latter =1 /0.6 to 1/1 comparatively (mole ratio) in phenols and aldehydes.

[0027]

Monomer loess resin and dimer loess resin with which residual (or isolation) phenols were reduced among these novolak mold phenol system resin are desirable. Moreover, it is desirable that neither unreacted formaldehyde nor a methylol radical is included substantially. An isolation monomer and the total content of a dikaryon (dimer) have 5 or less % of the weight of specifically still more preferably [especially] desirable novolak mold phenol system resin 10 or less % of the weight preferably 20 or less % of the weight, the content of an isolation monomer — usually — it is 0.1 or less % of the weight still more preferably 0.2 or less % of the weight preferably 0.3 or less % of the weight. Monomer loess resin or dimer loess resin can come to hand as the trade name "SUMIRAITOREJIN—53647" of Sumitomo DEYUREZU, Inc., "SUMIRAITOREJIN PR—NMD—100 series", SUMIRAITOREJIN PR—NMD—100 series", SUMIRAITOREJIN PR—NMD—200 series", etc. These novolak mold phenol system resin is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0028]

especially the number average molecular weight of novolak mold phenol system resin is restricted — not having — 300-50000 — desirable — 300-10000 — it can choose from about 300 to 8000 range still more preferably. [for example,]

00291

(Phenol aralkyl system resin)

As phenol aralkyl system resin, phenol aralkyl resin, naphthol aralkyl resin, etc. Sich are obtained from a reaction with aralkyls, and phenols and naphthols are mentioned.
[0030]

As aralkyls, for example p-xylylene glycol, one to p-xylylene glycol C4 alkyl ether For example, (p-xylylene glycol wood ether, p-xylylene glycol diethylether), etc., Acyloxy aralkyls (for example, p-xylylene – alpha and alpha diacetate etc.) Aralkyl diols (for example, p-xylylene – alpha and alpha dibromide etc.) and aralkyl halide (for example, p-xylylene – alpha and alpha dibromide etc.) can be illustrated. A xylylene glycol or the alkyl ether and acyloxy aralkyls, especially one to xylylene glycol C4 alkyl ether are desirable among these aralkyls. These aralkyls are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0031]

As phenols, a phenol or alkylphenol of instantiation, etc. and naphthols can be illustrated by the term of said novolak mold phenol system resin. A phenol, an alkyl (one to C4 alkyl) phenol, the naphthol of especially a phenol and a naphthol, etc. are desirable among these phenols. These phenols are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0032]

The reaction with aralkyls and phenols is usually performed under existence of a catalyst or nonexistence. For example, as aralkyls, when aralkyl ether is used, it can react under existence of a catalyst, and when aralkyl halide is used, it can react under the nonexistence of a catalyst. As a catalyst, Friedel-Crafts catalysts, such as C1-4 alkyl-sulfuric-acid (dimethyl sulfate, diethyl sulfate, etc.) metallurgy group chlorides (tin chloride, aluminum chloride, etc.), can be illustrated, for example, aralkyls and phenols — comparatively (mole ratio) — the former /latter =1 /1 -1/3 — it is about 1 /one to 1/2.5 preferably. [0033]

Phenol aralkyl system resin can come to hand as a trade name "MIREKKUSU" (Mitsui Chemicals, Inc. make), "SUMIRAITOREJIN—54443" (product made from Sumitomo DEYURESU), or "Xylok" (product made from Albright&Wilson). Moreover, the aralkyl resin of a publication can also be mentioned to JP,2000—351822,A as desirable resin. These phenol aralkyl system resin is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0034]

especially the number average molecular weight of phenol aralkyl system resin is restricted — not having — 300-50000 — desirable — 300-10000 — it can choose from about 300 to 8000 range still more preferably. [for example,]

[0035]

(Polyvinyl phenol system resin)

As polyvinyl phenol system resin, the copolymer of the independent or the copolymer or said aromatic series vinyl monomer, and other copolymeric monomers of the aromatic series vinyl monomer which has hydroxyl etc. is mentioned.

[0036]

As a hydroxyl content aromatic series vinyl monomer, a vinyl phenol, dihydroxy styrene, etc. can be illustrated, for example. These monomers are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. [0037]

as a copolymeric monomer — acrylic (meta) monomer [— for example An acrylic acid, a methyl acrylate (meta), an ethyl acrylate (meta), (Meta) Acrylic—acid (meta) C1—18 alkyl ester, such as butyl acrylate and 2—ethylhexyl acrylate (meta), (Meta) A hydroxyl content (meta) acrylic acid or its C1—18 alkyl ester, such as acrylic—acid 2—hydroxyethyl, (Meta) A glycidyl group content (meta) acrylic acid or its C1—18 alkyl ester, such as metaglycidyl acrylate, (Meta)], such as acrylamide and acrylonitrile (meta), and styrene (Meta) for example, styrene, vinyltoluene, alpha methyl styrene, and chloro styrene — multiple—valued carboxylic acids (a phthalic acid —), such as vinyl naphthalene and a vinyl cyclohexane maleimide (for example, N—C1—4 alkyl maleimide, such as maleimide and N—methyl maleimide, —), such as a maleic acid Dienes, such as N—aryl maleimide, such as N—phenyl maleimide for example, an isoprene, 1,3—butadiene, 1, and 4—hexadiene — a vinyl system monomer (for example, vinyl acetate —), such as a dicyclopentadiene Vinyl ketones, such as vinyl ester, such as propionic—acid vinyl, a methyl vinyl ketone, and a methyl isopropenyl ketone Nitrogen content vinyl monomers, such as vinyl ether, such as the vinyl isobutyl ether and vinyl methyl ether, N—vinylcarbazole, N—vinyl pyrrolidone, and N—vinyl imidazole, etc. can be illustrated. These copolymeric monomers are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[8800]

a hydroxyl content aromatic series vinyl monomer and a copolymeric monomer — comparatively (weight ratio) —

- the former / latter = 10/90 - desirable - 30/70 - 100/0 - i bout 40 / 60 to 100/0 still more preferably. [for example,] [0039]

A vinyl phenoi homopolymer (polyhydroxy styrene), a copolymer with an acrylic (meta) monomer especially p-vinyl phenol homopolymer, and a p-vinyl phenol-(meta) acrylic monomer copolymer are desirable among these polyvinyl phenol system resin. These polyvinyl phenol system resin is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0040]

especially the number average molecular weight of vinyl phenol system resin is restricted — not having — 300-500000 — desirable — 400-300000 — it can choose from the range of 500 to 1000000 (especially 500-50000) extent still more preferably. [for example,]

[0041]

(polyphenol)

As polyphenol, polyhydric phenols, bisphenols, catechins (a catechin, epicatechin, GAROKATEKIN, epigallocatechin, epicatechin gallate, epigallocatechin gallate, quercetin, a KEMUFE roll, myricetin, etc.: these can come to hand from TAIYO KAGAKU CO., LTD. as "SANFURABON series (HG, P, etc.)"), theanines, tannin, and lignins can be illustrated.

[0042]

As polyhydric phenols, trihydric phenol, such as dihydric phenols, such as catechol, resorcinol, hydroquinone, 2, and 6—dihydroxy naphthalene, pyrogallol, and phloroglucine, a phenol lignin, a gallic acid, etc. are mentioned. [0043]

As bisphenols, for example 4 and 4-biphenol, 3, and 3-diphenyl -4, 4-dihydroxy biphenyl, Screw (4hydroxyphenyl) methane, a screw (4-hydroxyphenyl) phenylmethane, Screw (4-hydroxyphenyl) naphthyl methane, screw (4-hydroxyphenyl) (4-isopropyl phenyl) methane, Screw (3, 5-dichloro-4-hydroxyphenyl) methane, screw (3, 5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) methane, 1 and 1-screw (4-hydroxyphenyl) ethane, the 1naphthyl -1, 1-screw (4-hydroxyphenyl) ethane, The 1-phenyl -1, 1-screw (4-hydroxyphenyl) ethane, 1, 2screw (4-hydroxyphenyl) ethane, 2-methyl -1, 1-screw (4-hydroxyphenyl) propane, 2, and 2-screw (4hydroxyphenyl) propane, 2 and 2-screw (3, 5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) propane, 1-ethyl -1, 1-screw (4-hydroxyphenyl)hydroxyphenyl) propane, 2, and 2-screw (3, 5-dichloro-4-hydroxyphenyl) propane, 2 and 2-screw (3, 5dibromo-4-hydroxyphenyl) propane, 2 and 2-screw (3-chloro-4-hydroxyphenyl) propane, 2, and 2-screw (3methyl-4-hydroxyphenyl) propane, 2 and 2-screw (3-fluoro-4-hydroxyphenyl) propane, 1 and 1-screw (4hydroxyphenyl) butane, 2, and 2-screw (4-hydroxyphenyl) butane, 1, 4-screw (4-hydroxyphenyl) butane, 2, and 2-screw (4-hydroxyphenyl) pentane, 4-methyl -2, 2-screw (4-hydroxyphenyl) pentane, 2, and 2-screw (4hydroxyphenyl) hexane, 4 and 4-screw (4-hydroxyphenyl) heptane, 2, and 2-screw (4-hydroxyphenyl) nonane, Dihydroxydiarylalkane groups, such as the 1, 10-screw (4-hydroxyphenyl) Deccan, 2, and 2-screw (4hydroxyphenyl) -1, 1, 1, 3 and 3, and 3-hexafluoropropane; 1 and 1-screw (4-hydroxyphenyl) cyclohexane, 1 and 1—screw (3,5—dichloro 4—hydroxyphenyl) cyclohexane, 1 and 1—screw (4—hydroxyphenyl) cyclo decane, 1 and 1 screw (4-hydroxyphenyl) - dihydroxy diaryl cycloalkane;1, such as a 3, 3, and 5-trimethyl cyclohexane, 4-screw (4-hydroxyphenyl isopropyl) benzene, etc. a dihydroxy arylated alkyl benzens; screw A sulfone, a screw (3, 5dimethyl 4-hydroxyphenyl) sulfone, (4-hydroxyphenyl) Dihydroxy diaryl sulfones, such as a screw (3-chloro-4hydroxyphenyl) sulfone; The screw (4-hydroxyphenyl) ether, Dihydroxy diaryl ether, such as the screw (3, 5dimethyl-4-hydroxyphenyl) ether; A 4 and 4'-dihydroxy benzophenone, Dihydroxy diaryl ketones, such as a 3, 3'. 5, 5'-tetramethyl-4, and 4'-dihydroxy benzophenone; A screw (4-hydroxyphenyl) sulfide, A screw (3-methyl-4hydronalium kill phenyl) sulfide, A screw 3 — dihydroxydiphenyl; dihydroxy diaryl sulfides [, such as a 5dimethyl-4-hydroxyphenyl sulfide,]; — dihydroxy diaryl sulfoxides [, such as a screw (4-hydroxyphenyl)sulfoxide,]; — 4 and 4'-dihydroxydiphenyl etc. Dihydroxy diaryl fluorenes, such as 9 and 9-screw (4hydroxyphenyl) fluorene, can be mentioned. [0044]

As other polyphenol, for example Moreover, a 2, 4, and 4'-trihydroxy benzophenone, A 2, 2', 4, and 4'-tetra-hydroxy benzophenone, 2 and 4, 4'-trihydroxy phenyl ether, A 2, 2', 4, and 4'-tetra-hydroxyphenyl ether, 2 and 4, and 4'-trihydroxy diphenyl-2-propane, 2 and 2'-screw (2, 4-dihydroxy phenyl) propane, 2, 2', 4, and 4'-tetra-hydroxy diphenylmethane, 1-[alpha-methyl-alpha-(4'-dihydroxy phenyl) ethyl]-3-[alpha' and alpha'-screw (4"-hydroxyphenyl) ethyl] benzene, 1-[alpha-methyl-alpha-(4'-dihydroxyphenyl) ethyl]-4-[alpha' and alpha'-screw (4"-hydroxyphenyl) ethyl] benzene, alpha, alpha', alpha' -tris (4-hydroxyphenyl) -1, 3, 5-triisopropyl benzene, 2, 6-screw (2-hydroxy-5'-methylbenzyl)-4-methyl phenol, 4, 6-dimethyl - 2, 4, a 6-tris (4-hydroxyphenyl)-2-heptene, 4, 6-dimethyl - 2, 4, a 6-tris (4-hydroxyphenyl)-2-heptene, 1, 3, 5-tris (4-hydroxyphenyl) benzene, 1 and 1, 1-tris (4-hydroxyphenyl) ethane, 2 and 2-screw [4 and

4-screw (4-hydroxyphenyl) cyclohexyl] propane, 2, a 6-screw (2-hydroxy-5-iscatopyl benzyl)-4-isopropyl phenol, Screw [2-hydroxy-3-(2'-hydroxy-5'-methylbenzyl)-5-methylphenyl] methane, Screw [2-hydroxy-3-(2'-hydroxy-5'-isopropyl benzyl)-5-methylphenyl] methane, Tetrakis (4-hydroxyphenyl) ethane, a tris (4-hydroxyphenyl) phenylmethane, 2', 4', 7-trihydroxy flavan, 2 and 4, 4-trimethyl -2', 4', 7-trihydroxy flavan, 1, 3-screw (2, 4-dihydroxy phenyl isopropyl) benzene, tris (4-hydroxyphenyl)-amyl-s-triazine, tris (4-hydroxybenzyl) isocyanurate, etc. can be illustrated.

[0045]

These phenols are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. [0046]

[(B-2) amino acid]

Moreover, in this invention, amino acid is used as a formaldehyde scavenger or a generating inhibitor. As amino acid, the alpha—amino acid, beta—amino acid, gamma—amino acid, delta—amino acid, etc. can be illustrated. [0047]

(Alpha-amino acid)

as the alpha—amino acid — monoamino monocarboxylic acid (a glycine and an alanine —) A valine, a norvaline, a leucine, a norleucine, an isoleucine, a phenylalanine, A thyrosin, diiodotyrosine, surrinamine, a threonine, a serine, a proline, A hydroxyproline, a tryptophan, a methionine, a cystine, a cysteine, Citrulline, alpha—aminobutyric acid, hexahydro picolinic acid, a theanine, etc., Monoamino dicarboxylic acid and diamino monocarboxylic acid (an aspartic acid, glutamic acid, an asparagine, a glutamine, a hexahydro dipicolinic acid, hexahydro quinolinic acid, etc.) (a lysine, hydroxylysine, an arginine, histidine, etc.) can be illustrated. [0048]

(beta-, gamma-, delta-amino acid)

As beta-amino acid, gamma-amino acid, and delta-amino acid, the beta-alanine, beta-aminobutyric acid, hexahydro cinchomeronic acid, gamma-aminobutyric acid, a delta-amino-n-valeric acid, etc. can be illustrated. [0049]

These amino acid may be any of D—object, L—object, and DL—object, and a cull BORUKISHIRU radical also contains metal chlorination (an alkali—metal salt, alkaline earth metal salt, etc.), amidation, hydrazide—izing, and the esterified amino acid (methyl ester, ethyl ester, etc.) derivative further.
[0050]

Furthermore, amino acid may be supported by porous matter (silica gel, an alumina, a titania, a zirconia, sepiolite, a smectite, a palygorskite, imogolite, a zeolite, activated carbon, etc.), and inclusion may be carried out to clathrate compounds (alpha-, beta-, gamma-, delta-cyclodextrin, etc.).
[0051]

These amino acid is independent, or they can be used, combining them two or more sorts. [0052]

the rate of phenols (B1) — for example, the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.001 - 1 weight section — desirable — the 0.01 - 0.7 weight section — it is 0.03 - 0.5 weight section (especially 0.05 - 0.5 weight section) extent still more preferably, moreover, the rate of amino acid (B-2) — for example, the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.001 - 10 weight section — desirable — 0.01 - 5 weight section — it is 0.03 - 3 weight section (especially 0.05 - 1 weight section) extent still more preferably. In this invention, generating of formaldehyde and extraction of an additive can be controlled only by using little phenols and for amino acid. Moreover, since there are few rates of phenols and amino acid, the property of polyacetal system resin (A) does not fall, either.

[Additive]

Additives, such as an antioxidant, a heat—resistant stabilizer, a processing stabilizer, a weathering (light) stabilizer, and a coloring agent, may also be included in the resin constituent of this invention. These additives are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0054]

(Antioxidant)

For example, a phenol system, an amine system, the Lynn system, a sulfur system, a hydroquinone system, a quinoline system antioxidant, etc. are contained in an antioxidant.
[0055]

As a phenolic antioxidant, hindered phenols For example, 2,2'-methylene bis (4-methyl-6-t-butylphenol), 4,4'-methylenebis $(2, 6-G \ t-butylphenol)$ 2,6-di-t-butyl-p-cresol, 1, 3, 5-trimethyl -2, 4, 6-tris $(3, 5-G \ t-butyl-4-hydroxybenzyl)$ benzene, A 1,6-hexanediol-screw $[3-(3, 5-G \ t-butyl-4-hydroxyphenyl)$ propionate], Pentaerythritol tetrakis $[3-(3, 5-G \ t-butyl-4-hydroxyphenyl)$ propionate], A triethylene glycol-screw [3-(3-t-butyl-4-hydroxyphenyl)]

butyl-5-methyl-4-hydroxyphenyl propionate], n-octadecyl-3-(4' and 5'-G thylphenyl) propionate, Stearyl-2-(3, 5-G t-butyl-4-hydroxyphenyl propionate, 2-t-butyl-6-(3-t-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzyl)-4-methylphenyl acrylate, 4,4'-thiobis (3-methyl-6-t-butylphenol), etc. are mentioned. [0056]

As an amine system antioxidant, it is hindered amine, for example, 4-methoxy. -2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine, 4-benzoyloxy -2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine, A screw-(2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) OGISA rate, A screw-(2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) horse mackerel peat, Screw-(2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) terephthalate, 1, 2-screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyloxy) ethane, Phenyl-1-maphthylamine, phenyl-2-maphthylamine, N, and N'-diphenyl-1, 4-phenylenediamine, N-phenyl-N'-cyclohexyl-1, 4-phenylenediamine, etc. are mentioned. [0057]

As a Lynn system anti-oxidant, for example, tri-isodecyl phosphite, triphenyl phosphite, diphenyl isodecyl phosphite, 2,2-methylene bis (4,6-di-t-butylphenyl)octyl phosphite, tris (2, 4-G t-buthylphenyl) phosphite, tris (2-t-buthylphenyl) phosphite, screw (2-t-buthylphenyl) phosphite and tris [2-(1 and 1-dimethyl propyl)-phenyl] phosphite, tris (2-t-butyl-4-phenyl phenyl) phosphite, etc. are mentioned. [0058]

As a hydroquinone system anti-oxidant, 2,5-di-t-butylhydroquinone etc. is mentioned and it is 6-ethoxy as a quinoline system anti-oxidant, for example. — It is 2, 2, and 4-trimethyl. —A 1 and 2-dihydroquinoline etc. is mentioned and dilauryl thiodipropionate etc. is mentioned as a sulfur system anti-oxidant, for example. [0059]

These antioxidants are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. it was chosen from hindered phenols and hindered amine among these antioxidants — at least — a kind — especially — hindered phenols [— for example A C2-10 alkylene diol-screw [(JI branching C3-6 alkyl hydroxyphenyl) propionate], JI or a TORIOKISHI C2-4 alkylene diol-screw [(JI branching C3-6 alkyl hydroxyphenyl) propionate], C — triol-screw [(JI branching C3-6 alkyl hydroxyphenyl) propionate] C4-8 alkylene tetra-all tetrakis [(JI branching C3-6 alkyl hydroxyphenyl) propionate]] etc. is desirable three to 8 alkylene.

the rate of an antioxidant — the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.01-5 weight section — desirable — the 0.05-2.5 weight section — it can choose from the range of 0.1-1 weight section extent still more preferably.

[0061]

phenols (B1) and for amino acid (B-2), and an antioxidant — comparatively (weight ratio) — the former /latter =99 /1 - 10/90 — desirable — 95 /5 - 30/70 — it is about 90 / ten to 50/50 still more preferably. [0062]

(Heat-resistant stabilizer)

- (a) basicity nitrogen content compound, (b) organic carboxylic—acid metal salt, (c) alkali or an alkaline—earth—metal compound, the (d) hydrotalcite, the (e) zeolite, etc. are contained in a heat—resistant stabilizer. [0063]
- (a) Basic nitrogen content compound

A low molecular weight compound and a high molecular compound (nitrogen content resin) are contained in a basic nitrogen content compound.

[0064]

as a low molecular weight compound — for example, fatty amines (monoethanolamine —) aromatic amine (o, m, and para toluidine —), such as diethanolamine Aromatic series secondary amine or tertiary amine, such as o, m, and p-phenylene diamine, o, m, p-aminobenzoic acid, o and m, ethyl p-aminobenzoate, etc., an amide compound (multiple-valued carboxylic amide, such as a chestnut amide and isophthalic acid diamide, —) hydrazines, such as o, m, and p-amino benzamide, or the derivative (a hydrazine —) of those Amino triazine [guanamines, such as hydrazides, such as a hydrazone and multiple-valued carboxylic-acid hydrazide, Acetoguanamine, benzoguanamine, SAKUSHINO guanamine, AJIPO guanamine, Phtalo guanamine, CTU-guanamine, 2, 4-diamino-6-[2'-methyl imidazolyl-(1')]-ethyl-s-triazine, 2 4-diamino-6-[2'-methyl imidazolyl-(1')]-ethyl-s-triazine, 2 4-diamino-6-[2'-methyl imidazolyl-(1')]-ethyl-s-triazine, The guanamines or those derivatives, the melamine, or its derivative (MERAMU) of ** [Melamine;]] and uracils, such as melamine condensates, such as MEREMU and a melon, or the derivative (a uracil —) of those Cytosines, such as a uridine, or the derivative of those (a cytosine, cytidine, etc.), Guanidine or its derivative (un-annular guanidine, such as guanidine and cyanoguanidine; annular guanidine, such as a creatinine etc.), A urea or its derivative [biuret, BIUREA, an ethylene urea, an acetylene urea, The condensation product of iso butylidene diurea, clo dust DIN diurea, a urea, and formaldehyde, hydantoin and a permutation hydantoin derivative (1-methyl hydantoin —) Monochrome

or JI C1-4 alkylation object;5-phenylhydantoin, such as 5-propyl hydantoin and 5-dimethylhydantoin, Alkyl aryl substitution products, such as aryl substitution product;5-methyl-5-phenylhydantoin, such as 5 and 5-diphenylhydantoin, etc., allantoin and a permutation allantoin derivative (for example, monochrome, JI, or a Tori C1-4 alkylation object —) The metal sait of allantoins, such as an aryl substitution product, (salt with periodictable 3B group metals, such as allantoin dihydroxy aluminum, etc.),], such as resultants (allantoin formaldehyde adduct etc.) of allantoin and an aldehyde compound, a compound of allantoin and an imidazole compound, and organic-acid salts (allantoin sodium-dl pyrrolidone carboxylate etc.), etc. can be illustrated.

the amino resin (guanamine resin —) generated by the reaction with formaldehyde as nitrogen content resin, for example Condensation resin, such as melamine resin and guanidine resin; Benzoguanamine-melamine resin, aromatic amine-formaldehyde resins (aniline resin etc.), such as copolycondensation resin, such as aromatic series polyamine-melamine resin, and polyamide resin [— for example Nylon 3 (Pori beta-alanine), Nylon 46, nylon 6, Nylon 66, Nylon 11, Nylon 12, nylon MXD6, Nylon 610, nylon 6—11, Nylon 612, nylon 6—66—610, and nylon 6—66—612 grade is independent. Or a copolymerization polyamide;], such as a permutation polyamide which has a methylol radical and an alkoxy methyl group, Polyester amide, polyamidoimide, polyurethane, polyacrylamide, The copolymer of the copolymer of Pori (N-vinyl formamide), N-vinyl formamide, and other vinyl monomers, Pori (N-vinyl carboxylic amide), N-vinyl carboxylic amide, and other vinyl monomers etc. can be illustrated.

[0066]

These basic nitrogen content compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. the guanamines (AJIPO guanamine —) among these basic nitrogen content compounds Melamines, such as CTU—guanamine, or derivative [especially a melamine, or a melamine condensate (MERAMU)], such as MEREMU, a guanidine derivative (cyanoguanidine, creatinine, etc.), The condensation product of urea derivative [BIUREA, a urea, and formaldehyde, allantoin, Metal salt [of allantoin] (allantoin dihydroxy aluminum etc.)] and nitrogen content resin [amino resin (amino resin, such as melamine resin and melamine—formaldehyde resin; bridge formation amino resin, such as bridge formation melamine resin etc.), polyamide resin], etc. are desirable. [0067]

(b) Organic carboxylic-acid metal salt

As an organic carboxylic—acid metal salt, the salt of an organic carboxylic acid and metals (alkali metal, such as Li, Na, and K; transition metals, such as alkaline—earth—metal; In, such as Mg and calcium, etc.) is mentioned. [0068]

Saturation or partial saturation aliphatic carboxylic acid, the polymer of partial saturation aliphatic carboxylic acid, etc. are contained in an organic carboxylic acid. Moreover, these aliphatic carboxylic acid may have hydroxyl.

[0069]

as saturation aliphatic carboxylic acid — saturation C1-34 monocarboxylic acid (an acetic acid —) A propionic acid, butanoic acid, an isobutyric acid, a valeric acid, an isovaleric acid, a pivalic acid, a caproic acid, A caprylic acid, a capric acid, a lauric acid, a myristic acid, pentadecyl acid, A palmitic acid, stearin acid, arachin acid, behenic acid, a montanoic acid, etc., saturation C2-30 dicarboxylic acid (oxalic acid, a malonic acid, a succinic acid, and a glutaric acid —) An adipic acid, a pimelic acid, cork acid, an azelaic acid, a sebacic acid, dodecane diacid, tetradecanedioic acid, TAPUSHIA acids, these oxy acid (a glycolic acid, a lactic acid, a glyceric acid, hydroxybutyric acid, a citric acid, 12-hydroxy stearin acid, etc.), etc. can be illustrated.

As partial saturation aliphatic carboxylic acid, partial saturation C3-34 monocarboxylic—acid [(meta) acrylic—acid, crotonic—acid, isocrotonic acid, myristoleic—acid, palmitoleic acid, oleic acid, linolic acid, linolenic—acid, arachidonic—acid, erucic—acid, etc. partial saturation] C4-30 dicarboxylic acid (a maleic acid, a fumaric acid, decene diacid, dodecen diacid, etc.), these oxy acid (PUROPI all acid etc.), etc. can be illustrated. [0071]

As a polymer of partial saturation aliphatic carboxylic acid, polymerization nature unsaturated—carboxylic—acid [alpha, beta—ethylene nature unsaturated carboxylic acid, for example, polymerization nature partial saturation monocarboxylic acid, such as an acrylic acid (meta), and a polymerization nature partial saturation multiple—valued carboxylic acid (an itaconic acid —) The copolymer of], such as an acid anhydride or monoester of said multiple—valued carboxylic acids, such as a maleic acid and a fumaric acid, (mono—C1—10 alkyl ester, such as maleic—acid monoethyl etc.), and olefins (two to alpha—C 10 olefins, such as ethylene and a propylene etc.) etc. is mentioned.

[0072]

These organic carboxylic-acid metal salts are independent, or they can be used, combining them two or more

sorts. Alkaline earth metal organic rboxylate (calcium acetate, calcium citromagnesium stearate, 12—hydroxy calcium stearate, etc.), it her resin (resin by which a part of carboxyl group [at least] contained in the copolymer of said polymerization nature partial saturation multiple—valued carboxylic acid and olefin is neutralized with the ion of said metal), etc. are desirable among these organic carboxylic—acid metal salts. Said ionomer resin is marketed as A—CACLYN (Allied—Signal, Inc. make), Hy Milan (the Mitsui DEYUPON poly chemical company make), Surlyn (Du Pont make), etc., for example.

[0073]

(c) Alkali or an alkaline-earth-metal compound

Metallic oxides (CaO, MgO, etc.), a metal hydroxide [calcium (OH)2 and Mg(OH)2 grade], a metal inorganic—acid salt [a metal carbonate (Na2 CO3, K2 CO3, CaCO3, MgCO3 grade), metal borates (calcium3(PO4) 2 etc.), metallic phosphate (Mg3(BO3) 2 etc.), etc.], etc. are contained in alkali or an alkaline—earth—metal compound. These metallic compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. A metallic oxide and a metal hydroxide especially an alkaline—earth—metal oxide, and an alkaline—earth—metal hydroxide are desirable among these metallic compounds.

[0074]

(d) Hydrotalcite

As a hydrotalcite, the hydrotalcites, for example, the hydrotalcite compound expressed with the following formula, indicated by JP,60-1241,A, JP,9-59475,A, etc. can be used. [0075]

[M2+1-xM3+x(OH)2]x+[An-x/n-mH2O]x-

M2+ shows divalent metal ion, such as Mg2+, Mn2+, Fe2+, and Co2+, among [type, and M3+ shows trivalent metal ion, such as aluminum3+, Fe3+, and Cr3+. An- shows the anion of n ** (especially divalent [univalent or divalent]), such as CO32-, OH-, HPO42-, and SO42-. It is] whose x is 0 < x < 0.5 and whose m is 0 < m < 1. A hydrotalcite is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. In addition, the hydrotalcite is available from Consonance Chemical industry as "DHT-4A", "DHT-4A-2", a "ARUKA mizer", etc. [0076]

(e) Zeolite

Especially as a zeolite, although not restricted, the zeolite [the zeolites (A mold, an X type, Y mold, an L type and a ZSM mold zeolite, a mordenite mold zeolite; natural zeolite, such as chavazite, mordenite, and faujasite etc.) whose smallest unit cels are the crystalline aluminosilicates of alkali and for alkaline earth metal] indicated by JP,7-62142,A can be used, for example.

[0077]

A zeolite is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. The X type zeolite as ["ZEORAMU A-3", "ZEORAMU A-4", "ZEORAMU A-5", etc.] and of "ZEORAMU F-9" and Y mold zeolite is [A mold zeolite] in addition, available from TOSOH CORP. as "HSZ-320NAA" etc.

[0078]

A heat—resistant stabilizer is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. the heat—resistant stabilizer was chosen from the aforementioned (a) component and the — (e) component (aforementioned [b]) — if it uses combining a kind at least, it is little and heat—resistant stability can also be given.

[0079]

the rate of a heat—resistant stabilizer — for example, the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.001 - 10 weight section — desirable — 0.001 - 5 weight section — it can choose from the range of 0.01 - 2 weight section extent still more preferably. (a) a component — [-(-b-)-(-e-)-] — a component — combining — using — a case — both — a rate — (-a-) — /-[-(-b-)-(-e-)-] — = -90 — /- ten — ten — /- 90 — it is about 70 / 30 to 30 / 70 preferably.

[0800]

phenols (B 1) and for amino acid (B -2), and a heat—resistant stabilizer — comparatively (weight ratio) — the former /latter =99 /1 - 10/90 — desirable — 95 /5 - 30/70 — it is about 90 /ten to 50/50 still more preferably.

[0081]

(Processing stabilizer)

As a processing stabilizer, (a) long chain fatty acid or its derivative, (b) polyoxy alkylene glycol, (c) silicone system compound, and (d) waxes are mentioned. [0082]

(a) Long chain fatty acid or its derivative

ong chain fatty acid may be saturated fatty acid, and may be unsaturated fatty acid. Moreover, some hydrogen atoms can use what was permuted by substituents, such as hydroxyl. As such long chain fatty acid, a with a

carbon numbers of ten or more unitarient or divalent fatty acid, For example, a sturated fatty acid [capric acid of with a carbon numbers of ten or more monovalence, a lauric acid, A myristic acid, pentadecyl acid, a palmitic acid, stearin acid, arachin acid,], such as ten to C34 saturated fatty acid (preferably ten to C28 saturated fatty acid), such as behenic acid and a montanoic acid, The unsaturated fatty acid [oleic acid of with a carbon numbers of ten or more monovalence, linolic acid, a linolenic acid,], such as ten to C34 unsaturated fatty acid (preferably ten to C28 saturated fatty acid), such as an arachidonic acid and an erucic acid, The fatty—acid (dibasicity fatty acid) [sebacic acid of with a carbon numbers of ten or more bivalence, dodecane diacid,], such as ten to C30 unsaturated fatty acid (preferably ten to C20 unsaturated fatty acid of bivalence) of bivalence, such as ten to C30 saturated fatty acid (preferably ten to C20 saturated fatty acid of bivalence) of bivalence, such as tetradecanedioic acid and a hexadecane diacid acid, decene diacid, and dodecen diacid, can be illustrated. The fatty acids (for example, ten to hydroxy saturation C28 fatty acids, such as 12—hydroxy stearin acid etc.) which have one or more hydroxyls in intramolecular are also contained in said fatty acid. These fatty acids are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

Fatty acid ester, a fatty-acid amide, etc. are contained in the derivative of long chain fatty acid. As long-chainfatty—acid ester, especially the structure is not restricted, but both the shape of a straight chain and the letter fatty acid ester of branching can be used, and the ester (ester which has one or more ester bonds, such as monoester, diester, and triester) of long chain fatty acid and alcohol is mentioned. The alcohol which constitutes long-chain-fatty-acid ester has desirable polyhydric alcohol, although especially the class is not restricted, as polyhydric alcohol — a carbon number — two to about eight — desirable — about two to six polyhydric alcohol, or its polymer, for example, alkylene glycol [, — for example Diols, such as], such as two to C8 alkylene glycol (preferably two to C6 alkylene glycol), such as ethylene glycol, a diethylene glycol, and propylene glycol Triol, such as a glycerol, trimethylol propane, or these derivatives Tetra—oar, such as pentaerythritol, sorbitan, or these derivatives And independent or copolymers of these polyhydric alcohol (for example, independent or the copolymer of polyoxy alkylene glycol, such as a polyethylene glycol and a polypropylene glycol, polyglycerin, etc.) etc. can be illustrated. The average degree of polymerization of said polyalkylene glycol is two to 400 (for example, 2-300) extent, its 16 or more (20 to about [for example,] 200) average degree of polymerization is [two (for example, 2-500) or more] preferably desirable, and such a polyalkylene glycol is suitably used as ester with a with a carbon numbers of 12 or more fatty acid. The average degree of polymerization of desirable polyhydric alcohol is two or more polyalkylene glycols. These polyhydric alcohol is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. [0084]

As an example of such fatty acid ester, ethylene glycol distearic acid ester, Glycerol monostearin acid ester, glycerol tripalmitin acid ester, Polyglycerin tristearin acid ester, trimethylol propane mono—palmitic—acid ester, Pentaerythritol mono—undecylic acid ester, sorbitan monostearin acid ester, The mono—laurate of polyalkylene glycols (a polyethylene glycol, polypropylene glycol, etc.), Monopalmitate, monostearate, a JIRAU rate, dipalmitate, distearate, dibehenate, JIMONTANETO, diolate, a JIRINO rate, etc. are mentioned. These fatty acid ester is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0085]

As a fatty—acid amide, the acid amides (the monoamide, bis—amide, etc.) of said long chain fatty acid (long chain fatty acid of monovalence or bivalence) and amines, such as monoamine, diamine, and polyamine, can be used. As monoamide, the 2nd class acid amide of saturation, such as the 1st class acid amide of unsaturated fatty acid, such as the 1st class acid amide, a palmitic—acid amide, octadecanamide, an arachin acid amide, a behenic acid amide, and a montanoic acid amide, and oleic amide, stearyl octadecanamide, and stearyl oleic amide, and or unsaturated fatty acid, and monoamine etc. can be illustrated, for example. A bis—amide is desirable among these fatty—acid amides. The bis—amide of C1—6 alkylene diamine (especially C1—2 alkylene diamine) and said fatty acid etc. is contained in a bis—amide. As the example An ethylenediamine—distearic acid amide (ethylene—bis—stearylamide), A hexamethylenediamine—distearic acid amide, an ethylenediamine—JIOREIN acid amide, Ethylene diamin—dierucic acid amide etc. is mentioned and the bis—amide which has the structure which an acyl group which is further different to the amine part of alkylene diamines, such as ethylenediamine—(octadecanamide) oleic amide, combined can be used. As for the fatty acid which constitutes an acid amide, in said acid amide, it is desirable that it is saturated fatty acid. These fatty—acid amides are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0086]

(b) Polyoxy alkylene glycol

The homopolymer of alkylene glycol [for example, C2-6 alkylene glycol (preferably two to C4 alkylene glycol),

such as ethylene glycol, propylene lycol, and tetramethylene glycol, etc.], commers, those derivatives, etc. are contained in polyoxy alkylene ol. As an example, poly C 2-6 oxy-alkylene glycol (preferably poly C 2-4 oxy-alkylene glycol), such as a polyethylene glycol, a polypropylene glycol, and a polytetramethylene glycol, polyoxyethylene-polyoxypropylene copolymers (random or block copolymer), polyoxyethylene polyoxypropylene glyceryl ether, the polyoxyethylene polyoxypropylene monobutyl ether, etc. are mentioned. [0087]

These polyoxy alkylene glycol is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. The polymer which has an oxyethylene unit among these polyoxy alkylene glycol, for example, a polyethylene glycol, polyoxyethylene polyoxypropylene copolymers, those derivatives, etc. are desirable, moreover, the number average molecular weight of said polyoxy alkylene glycol — 1x103 to 1x106 (for example, 1x103 to 5x105) — it is 2x103 to 1x105 (for example, 2x103 to 5x104) extent preferably.

[0088]

(c) Silicone system compound

The ORGANO (Pori) siloxane etc. is contained in a silicone system compound. (Pori) As an ORGANO siloxane, MONOO luganot siloxanes, such as dialkyl siloxanes (for example, dimethylsiloxane etc.), alkyl aryl siloxanes (for example, phenylmethyl siloxane etc.), and diaryl siloxanes (for example, diphenyl siloxane etc.), these homopolymers (for example, poly dimethylsiloxane, a polyphenyl methyl siloxane, etc.), or a copolymer can be illustrated. Moreover, the denaturation (Pori) ORGANO siloxane (for example, denaturation silicone) which has substituents, such as an epoxy group, hydroxyl, a carboxyl group, an amino group, and a ether group, in a molecule end or a principal chain is contained in the ORGANO (Pori) siloxane. These silicone system compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0089]

(d) Waxes

A polyolefine system wax etc. is contained in waxes. As a polyolefine system wax, olefine copolymer waxes, such as poly C 2-4 olefin system waxes, such as polyethylene wax and a polypropylene wax, and an ethylene copolymer wax, can be illustrated, and such partial oxidation objects or mixture etc. are contained. an olefine copolymer — for example, an olefin (ethylene and a propylene —) 1-butene, 2-butene, isobutene, a 3-methyl-1-butene, a 4-methyl-1-butene, 4-methyl-1-pentene, 1-hexene, A 2 and 3-dimethyl-2-butene, 1-heptene, 1-octene, 1-nonene, Copolymers, such as alpha olefins, such as 1-decene and 1-dodecen, and the monomer in which these olefins and copolymerization are possible, For example, unsaturated carboxylic acid or its acid anhydride [a maleic anhydride, an acrylic acid (meta), etc.], An acrylic ester [(meta) methyl acrylate, an ethyl acrylate (meta), (Meta) (Meta) A copolymer with polymerization nature monomers, such as], such as acrylic-acid (meta) C1-10 alkyl (preferably one to C4 alkyl) ester, such as acrylic-acid propyl, butyl acrylate (meta), and 2-ethylhexyl acrylate (meta), etc. is mentioned. Moreover, a random copolymer, a block copolymer, or a graft copolymer is contained in these copolymers. An olefine copolymer wax is usually a copolymer with a kind of monomer chosen from ethylene, and other olefins and polymerization nature monomers at least.

[0090]

These waxes are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. Polyethylene wax is desirable among these waxes. the number average molecular weight of waxes — 100-20000 — desirable — 500-15000 — it is 1000 to about 12000 still more preferably.

[0091]

A processing stabilizer is independent, or it can be used, combining it two or more sorts, the rate of a processing stabilizer — the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.01 - 10 weight section — desirable — 0.03 - 5 weight section (for example, 0.05 - 3 weight section) extent — it is 0.05 - 2 weight section extent especially. [0092]

(Weathering (light) stabilizer)

As a weathering (light) stabilizer, (a) benzotriazol system compound, (b) benzophenone system compound, (c) aromatic series benzoate system compound, (d) cyanoacrylate system compound, (e) oxalic acid anilide system compound, (f) hindered amine system compound, etc. are mentioned.

(a) Benzotriazol system compound

As a benzotriazol system compound, 2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl) benzotriazol, 2-(2'-hydroxy - 3' and 5'-G -buthylphenyl) benzotriazol, 2-(2'-hydroxy - 3' and 5'-G t-amyl phenyl) benzotriazol, 2- The benzotriazols which have hydroxyls, such as benzotriazol, and an alkyl (one to C6 alkyl) radical permutation aryl group; (2'-nydroxy - 3' and 5'-G isoamyl phenyl) 2-[2'-hydroxy - 3' and 5'-screw alpha - The benzotriazols which have

hydroxyls, such as alpha—dimethylbenzyl phenyl] benzotriazol, and an aralkyl (α yl) radical permutation aryl group; Hydroxyls, such as 2-(2'-hydroxy-4'-octoxy phenyl) benzotriazol And the benzotriazols which have an alkoxy (C1-12 alkoxy) radical permutation aryl group are mentioned. These benzotriazol compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. They are the benzotriazols which have hydroxyl and a C3-6 alkyl-group permutation C6-10 aryl (especially phenyl) radical among these benzotriazol system compounds, and the benzotriazols which have hydroxyl and a C6-10 aryl-C1-6 alkyl (especially one to phenyl-C4 alkyl) radical permutation aryl group in a list. [0094]

(b) Benzophenone system compound

As a benzophenone system compound Two or more hydroxyls The benzophenones (hydroxyl and hydroxyl permutation aryl, or aralkyl radicals, such as 2 and 4—dihydroxy benzophenone) which it has [, such as J1 thru/or a tetrapod hydroxy benzophenone 2—hydroxy—4—oxy—benzyl benzophenone,]; such as benzophenones which it has, — the benzophenones (2—hydroxy—4—methoxybenzophenone —) which have hydroxyl and an alkoxy (C1—16 alkoxy) radical 2—hydroxy—4—octoxybenzophenone, a 2—hydroxy—4—dodecyloxy benzophenone, 2 and 2'—dihydroxy—4—methoxybenzophenone, 2, and 2'—dihydroxy—4, a 4'—dimethoxy benzophenone, a 2—hydroxy—4—methoxy—5—sulfo benzophenone, etc. — etc. — it is mentioned. These benzophenone compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. The benzophenones which have a hydroxyl permutation C6—10 aryl (or one to C6—10 aryl—C4 alkyl) radical with hydroxyl among these benzophenone system compounds, and the benzophenones which have hydroxyl permutation phenyl—C1—2 alkyl group with hydroxyl especially are desirable. [0095]

(c) Aromatic series benzoate system compound

As an aromatic series benzoate system compound, alkyl aryl SARISHI rates, such as a p-t-buthylphenyl SARISHI rate and p-octyl phenyl SARISHI rate, are mentioned. An aromatic series benzoate compound is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0096]

(d) Cyanoacrylate system compound

As a cyanoacrylate system compound, it is 2-ethylhexyl-2-cyano. — It is 3 and 3-diphenyl acrylate and ethyl-2-cyano. — Cyano group content diaryl acrylate, such as 3 and 3-diphenyl acrylate, is mentioned. A cyanoacrylate system compound is independent, or it can be used, combining it two or more sorts.

[0097]

(e) Oxalic acid anilide system compound

The oxalic acid diamides which have the aryl group which may be permuted on nitrogen atoms, such as N-(2-ethyl phenyl)-N'-(2-ethoxy-5-t-buthylphenyl) oxalic acid diamide and N-(2-ethyl phenyl)-N'-(2-ethoxy-phenyl) oxalic acid diamide, as an oxalic acid anilide system compound are mentioned. An oxalic acid anilide compound is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. [0098]

(f) Hindered amine system compound

The piperidine derivative which has a steric hindrance nature machine as a hindered amine system compound, For example, ester group content piperidine derivative [4-acetoxy-2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine, 4-acetoxy-2, 2, 6, 6, and 6-tetramethylpiperidine, 4-acetoxy-2, 2, 6, acetoxy-2, 2,stearoyl oxy—2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine, 4-acryloyloxy -2, 2, 6, Aliphatic series acyloxy piperidines (C 2-20 aliphatic-series acyloxy-tetramethylpiperidine etc.), such as 6-tetramethylpiperidine; 4-benzoyloxy -Aromatic series acyloxy piperidines, such as 2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine; A screw (2, 2, 6, and 6tetramethyl-4-piperidyl) OGIZA rate, (C7-11 aromatic-series acyloxy-tetramethylpiperidine etc.) Screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) malonate, A screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) horse mackerel peat, A screw (1, 2, 2, 6, and 6-pentamethyl-4-piperidyl) horse mackerel peat, Screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4piperidyl) sebacate, A screw (1, 2, 2, 6, and 6-pentamethyl-4-piperidyl) aliphatic series JI [, such as sebacate], tricarboxylic acid—screw, or tris piperidyl ester (C2-20 aliphatic—series dicarboxylic acid—bis—piperidyl ester etc.); — a screw (2, 2, and 6 —) 6-tetramethyl-4-piperidyl terephthalate, Tris (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4piperidyl) benzene - Aromatic series JI a tetracarboxylic acid-screw thru/or tetrakis piperidyl ester (), such as 1, 3, and 5-TORIKARUBOKISHI rate [aromatic series JI or] [tricarboxylic acid-screw] or tris piperidyl ester etc. — etc. —] — Ether group content piperidine derivative [4-methoxy - C1-10 alkoxy piperidines (C1-6 alkoxy-tetramethylpiperidine etc.);4-cyclohexyloxy, such as 2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine - 2, 2, 6, C5-8 cycloalkyloxy-piperidines, such as 6-tetramethylpiperidine; The 4-phenoxy -2, aryloxy piperidine; 4-benzyloxy, such as 2, 6, and 6—tetramethylpiperidine, —;1 and 2—screws (2, 2, and 6 —), such as C6—10 aryl—C1—4 alkyloxy-piperidines, such as -2, 2 and 6, and 6-tetramethylpiperidine], such as alkylene dioxy bis-piperidines (C1-10 alkylene dioxy-bis-piperidine etc.), such as 6-tetramethyl-4-piperidyloxy ethane, Amide group content

piperidine derivative [4- (Phenylcommoyloxy) 2-2, 6, Carbamoyloxy piperidents such as 6-tetramethylpiperidine;], such as cardimoyloxy permutation alkylene dioxy-bis-piperidines, such as the screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) hexamethylene -1 and 6-dicarbamate, etc. is mentioned. Moreover, the piperidine derivative polycondensation object (succinic-acid dimethyl-1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy - 2, 2, 6, and 6-tetramethylpiperidine polycondensation object etc.) of the amount of giant molecules etc. is contained. These hindered amine system compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts.

[0099]

An ester group content piperidine derivative especially aliphatic—carboxylic—acid piperidyl ester (preferably C2—16 aliphatic—series dicarboxylic acid—bis—piperidyl ester, still more preferably C6—14 aliphatic—series dicarboxylic acid—bis—tetramethyl piperidyl ester etc.), aromatic series JI, a tricarboxylic acid—screw, or tris piperidyl ester is desirable among these hindered amine system compounds.

[0100]

A weathering (light) stabilizer is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. the rate of a weathering (light) stabilizer — the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0.01-5 weight section — desirable — 0.01-2 weight section — it is 0.1-2 weight section extent still more preferably. Moreover, it is desirable that uses a kind together at least in having been chosen from weathering (light) ********, the (f) component, and other (a) — (e) components, and it is desirable to use together (a) benzotriazol system compound and (f) hindered amine system compound especially. in this case, (f) component and [(a)-(e)-] — a component — comparatively (weight ratio) — the former / latter =0 / 100-80/20 — desirable — 10/90-70/30 — it is about 20/80 to 60/40 still more preferably.

[0101]

(Coloring agent)

Various colors or a pigment can be used as a coloring agent. The solvent color of a color is desirable and an azo system color, an anthraquinone system color, a phthalocyanine system color, or a naphthoquinone system color is mentioned. About a pigment, both an inorganic pigment and an organic pigment can be used.

[0102]

As an inorganic pigment, a titanium system pigment, a zinc system pigment, carbon black (furnace black, channel black, acetylene black, KETCHIEN black, etc.), an iron system pigment, a molybdenum system pigment, a cadmium system pigment, a lead system pigment, a cobalt system pigment, an aluminum system pigment, etc. can be illustrated.

[0103]

As an organic pigment, azo pigment, the Anthraquinone system pigment, phthalocyanine pigment, the Quinacridone system pigment, a perylene system pigment, a peri non system pigment, isoindole pigment, a dioxazine system pigment, or the Indanthrene system pigment can be illustrated.

[0104]

A coloring agent is independent, or it can be used, combining it two or more sorts. If the high coloring agent [carbon black, a titanium white (titanium oxide), phthalocyanine pigment, and a perylene system pigment] of an optical shielding effect, especially carbon black are used among these coloring agents, weatherability (light) nature can be improved.

[0105]

the rate of a coloring agent — for example, the polyacetal system (resin A) 100 weight section — receiving — 0-5 weight section (for example, 0.01-5 weight section) — desirable — 0.1-4 weight section — it is 0.1-2 weight section extent still more preferably.

[0106]

(Other additives)

In the polyacetal system resin constituent of this invention, if needed, it may be independent, or the additive of common use, for example, a release agent, a nucleating additive, an antistatic agent, a sliding nature amelioration agent, a shock—proof amelioration agent, a flame retarder, a surfactant, perfume, various polymers (for example, olefin system resin, polyester system resin, urethane system resin, etc.), two or more sorts of pulking agents, etc. may be combined, and you may add. Moreover, resin ([independent or the copolymer] of C1-10 alkyl (meta) acrylate, such as polymethylmethacrylate), for example, acrylic resin, excellent in weatherability (light) nature, an acrylic core shell polymer, polycarbonate resin, etc. may be added if needed.

The manufacture approach of a polyacetal system resin constituent]

The polyacetal system resin constituents of this invention may be powder—like mixture and melting mixture, and can be prepared by mixing with polyacetal system resin (A) by the approach of common use of other additives

as occasion demands with phenols (a) and for amino acid (B-2). For example, we mixing (1) each component, kneading with the extruder of one shaft or two shafts, extruding and preparing a pellet. The pellet (masterbatch) with which presentations once differ is prepared, the approach of fabricating, and (2) — Specified quantity mixing (dilution) of the pellet is carried out, shaping is presented, after making an inhibitor live together and adhere to the pellet of the approach of acquiring the Plastic solid of a predetermined presentation, and (3) polyacetal resin, with spraying, a surface coat, etc., it fabricates and the approach of acquiring the Plastic solid of a predetermined presentation etc. can be adopted. [0108]

The resin constituents of this invention are approaches, such as the shaping approach of common use, for example, injection molding, extrusion molding, compression molding, blow molding, a vacuum forming, foaming, rotational casting, and gas injection molding, and although various Plastic solids are fabricated, they are useful. [0109]

[Plastic solid]

While the polyacetal system resin Plastic solid of this invention which consisted of said polyacetal system resin constituents is included combining polyacetal system resin (A), and phenols (B 1) and $\sqrt{}$ or amino acid (B -2) and is excellent in weathering (light) stability, there are very few formaldehyde yields. That is, the Plastic solid which consisted of conventional polyacetal system resin containing stabilizers, such as an antioxidant, generates comparatively a lot of formaldehyde, and pollutes the others and the living environment which are corrosion, discoloration, etc., and work environment. For example, the formaldehyde yield from the polyacetal system resin Plastic solid generally marketed is about [2-5micro / per two] g the surface area of 1cm in dry type (constant temperature under a desiccation ambient atmosphere).

[0110]

On the other hand, in dry type, the formaldehyde yield of the polyacetal system resin Plastic solid of this invention is about $[0-1\,\text{micro}]$ g preferably below surface area 2microper two g (about $[0-1.5\,\text{micro}]$ g) of a Plastic solid. $[0-1.5\,\text{micro}]$

[0111]

In addition, the formaldehyde yield in dry type can be measured as follows.

[0112]

After cutting a polyacetal system resin Plastic solid as occasion demands and measuring surface area, the suitable amount (for example, extent set to 2 the surface area of 10-50cm) of the Plastic solid is put into a well-closed container (capacity of 20ml), and it is left at the temperature of 80 degrees C for 24 hours. Then, 5ml of water is poured in into this well-closed container, the quantum of the amount of formalin of this water solution is carried out according to JIS K 0102 and 29 (term of formaldehyde), and the formaldehyde yield per surface area of a Plastic solid (mug/cm2) is calculated.

[0113]

A numerical convention of said formaldehyde yield in this invention As long as polyacetal system resin (A), and phenols (B 1) and for amino acid (B -2) are included In the Plastic solid of the constituent containing an inorganic bulking agent, other polymers, etc. Plastic solid [not only / of the polyacetal system resin constituent containing the additives (the usual antioxidant a stabilizer, coloring agent, etc.) of common use / not only] It is applicable also about the Plastic solids (for example, a multi-color molding object, a covering Plastic solid, etc.) with which most front faces (for example, 50 - 100%) of the Plastic solid consisted of resin.

The Plastic solid of this invention is suitably used as autoparts, the electrical and electric equipment and electronic parts (active parts, passive component, etc.), building materials and a pipe fitting, daily necessaries (life) and the components for cosmetics, medical (medicine and therapy) components, and components for photographs, although it is usable for any applications (for example, the knob as bicycle components, a lever, etc.) from which formaldehyde serves as evil.

[0115]

More specifically as autoparts, mechanism elements, such as the mounted electrical and electric equipment and electronic parts, such as electric system components, such as interior parts, such as an inner handle, a fuel trunk opener, a seat belt buckle, an assistant lap, various switches, a knob, a lever, a clip, and a speaker grille, meter, and a connector, audio equipment, and a car navigation device, components in contact with the metal represented by the carrier plate of a window regulator, door—lock actuator components, mirror components, windshield—wiper—motor system components, and components of a fuel system, can be illustrated.

[0116]

the electrical and electric equipment — electronic parts (mechanism element) — ***** — polyacetal — a system — resin — a Plastic solid — constituting — having — and — a metal — a contact — a large number —

existing — a device — componed — or — a member — [— for example — a cassette tape recorder — etc. — audio equipment — VTR — o tape recorder) — eight — mm — video — a video camera — etc. — video equipment — or — a copy machine — facsimile — a word processor — a computer — etc. — OA (office automation) — a device — further — a motor — a spring — etc. etc. — driving force — operating — a toy — telephone — a computer — etc. etc. — being attached — a keyboard — etc. etc. —] — etc. etc. — it can illustrate . Specifically, a chassis (base), gear, a lever, a cam, a pulley, a bearing, etc. are mentioned. furthermore, the light and the magnetic media components (for example, a metal thin film mold magnetic tape cassette, a magnetic disk cartridge, an optical magnetic disk cartridge, etc.) with which at least the part consisted of polyacetal system resin Plastic solids — it can apply to the metal tape cassette for music, a digital audio tape cassette, 8mm video tape cassette, a flexible disk cartridge, a mini disc cartridge, etc. in more detail. As an example of light and magnetic media components, tape cassette components (the body of a tape cassette, a reel, a hub, a guide, a roller, a stopper, lid, etc.), disk cartridge components (the body (case) of a disk cartridge, a shutter, clamping plate, etc.), etc. are mentioned.

Furthermore, the polyacetal system resin Plastic solid of this invention Building materials and pipe fittings, such as lighting fitting, fittings, piping, a cock, a faucet, and toilet peripheral—device components, fasteners (a slide fastener, a snap fastener, and a surface fastener —) Stationery, such as a rail fastener, a lip cream and a lip stick container, a scrubber, extensive life relation components, such as a water purifier, a spray nozzle, a spray container, an aerosol can, a common container, an electrode holder of a hypodermic needle, camera (digital) components, and film circumference components, — it is used suitable for — makeup relation components, medical relation components, and the components for photographs.

[0118]

[Effect of the Invention]

It can control extremely the yield of polyacetal system resin and the formaldehyde from a Plastic solid to a low, and can improve circumference environments (work environment, operating environment, etc.) greatly while it can improve thermal stability, especially the melting stability at the time of fabrication, since the polyacetal system resin constituent of this invention contains little phenols and or amino acid. Furthermore, even if it is under a severe condition, generation of formaldehyde and extraction of an additive can be controlled, adhesion (mold deposit) of the decomposition product to metal mold, an additive, etc., and extraction of the resin decomposition product from a Plastic solid and an additive and the heat deterioration of a Plastic solid can be controlled, and the quality and the moldability of a Plastic solid can be improved.

[0119]

[Example]

This invention is not limited by these examples although this invention is explained more below at a detail based on an example.

[0120]

In addition, in the example and the example of a comparison, about the yield of the formaldehyde from a Plastic solid a moldability (amount of a metal mold affix), dry type, and wet, it is the following, and made and evaluated. Moreover, the polyacetal system resin used in the example and the example of a comparison, phenols, amino acid, an antioxidant, a heat—resistant stabilizer, a processing stabilizer, a weathering (light) stabilizer, and the coloring agent are as follows.

[0121]

[Moldability (amount of a metal mold affix)]

Continuous molding (1000 shots) of the Plastic solid (diameter [of 20mm] x thickness of 1mm) of a specific configuration was carried out using the injection molding machine from the pellet formed with the polyacetal system resin constituent, and extent of a metal mold affix was evaluated to five steps. In addition, there are so few metal mold affixes that a figure is small, namely, a mold deposit means few things.

[0122]

[The formaldehyde yield from the Plastic solid in dry type]

After putting the resin sample of ten test pieces (2mmx2mmx50mm) (the total surface area of about 40cm 2) nto the well—closed container (capacity of 20ml) and heating within a thermostat at the temperature of 80 degrees C for 24 hours, air cooling was carried out to the room temperature, and 5ml of distilled water was poured in in the syringe. According to JIS K 0102 and 29 (term of formaldehyde), the quantum of the amount of formaldehyde of this water solution was carried out, and the formaldehyde gas yield per surface area (mug/cm2) was computed.

[0123]

[Extraction of an additive (blooming nature)]

JP,2004-043610,A [DETAILED DESCRIPTION] After putting the mold-goods (diameter [of 20mm] x thickness of 1mm) test e into gear oven and heat treating it at 130 degrees C for 5 hours, the following three-stage estimated the extraction condition for the front face of mold goods by visual observation. [0124] O:nothing **: Be for a while. x: Many [very] [0125] [Weathering (light) sex test] Change of the hue [mold goods $/(70 \text{mm} \times 40 \text{mm} \times 3 \text{mm})$ /plate-like] after a 600-hour exposure and before and behind an exposure and change of gloss were observed on 83-degree C fade conditions with the weather meter [the Suga Test Instruments Co., Ltd. make and a WEL-SUN-HCH mold], and extent of the change was evaluated to five steps about each. It means that there are so little *****, i.e., the fall of gloss, and discoloration that a figure is small. [0126] [Polyacetal resin A] A-1: Polyacetal resin copolymer (melt index = 9g / 10 minutes) A-2: The polyacetal resin copolymer constituent pellet prepared in the example 1 of a comparison A-3: The polyacetal resin copolymer constituent pellet prepared in the example 4 of a comparison In addition, the above-mentioned melt index is the value (g 10 minutes) measured under conditions (190 degrees C and 2169g) according to ASTM-D1238. [0127] [Phenois B1] B1-1: Novolak mold phenol resin [SUMIRAITOREJIN-53647 and the product made from Sumitomo B1-2: Phenol aralkyl resin [MIREKKUSU XL-225 and the Mitsui Chemicals, Inc. make]

DEYUREZU]

B1-3: Polyvinyl phenol [mull Chinese quince car S-1P and the Maruzen Petrochemical Co., Ltd. make]

B1-4: Vinyl phenol-methacrylic-acid 2-hydroxyethyl copolymer [the mull Chinese quince car CHM and the Maruzen Petrochemical Co., Ltd. make]

B1-5: Vinyl phenol-methyl-methacrylate copolymer [the mull Chinese quince car CMM and the Maruzen Petrochemical Co., Ltd. make]

B1-6 tris [1,3, and 5-] [2-(4-hydroxyphenyl) propyl] benzene [Tris TC and the Mitsui Chemicals, Inc. make]

B1-7: Catechin [SANFURABON HG and the TAIYO KAGAKU CO., LTD. make].

[0128]

[Amino acid B -2]

B-2-1:L-histidine

B-2-2:L-thyrosin

B-2-3:L-phenylalanine

B-2-4: DL-tryptophan

B-2-5: DL-hexa KIDORO picolinic acid.

[0129]

[Antioxidant C]

C-1: Triethylene glycol-screw [3-(3-t-butyl-5-methyl-4-hydroxyphenyl) propionate]

C-2: Pentaerythritol tetrakis [3-(3, 5-G t-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate].

[The heat-resistant stabilizer D]

D-1: Melamine

D-2: Melamine resin

D-3: CTU-guanamine

D-4: The masterbatch pellet containing 3% of the weight of the allantoin which carried out extrusion preparation from allantoin [the Kawaken Fine Chemicals Co., Ltd. make] and a polyacetal resin copolymer [the product made from Polyglass Tex, and Duracon M90]

D-5:BIUREA

D-6: Adipic-acid dihydrazide.

[0131]

[The heat-resistant stabilizer E]

E-1:12-hydroxy calcium stearate

E-2: Magnesium stearate

E-3: Magnesium oxide.



[Processing stabilizer F]

F-1: Ethylene-bis-stearylamide

F-2: Glycerol monostearate

F-3: Polyethylene-glycol [molecular weight: 35000]

F-4: Polyethylene-glycol monostearin acid ester (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make, Nonion S-40).

[0133]

[The weathering (light) stabilizer G]

G-1:2-[2'-hydroxy-3' and 5'-screw (alpha and alpha-dimethylbenzyl) phenyl] benzotriazol

G-2:2-[2'-hydroxy-3' and 5'-G t-amyl phenyl] benzotriazol

G-3: 2-hydroxy-4-oxy-benzyl benzophenone.

[0134]

[The weathering (light) stabilizer H]

H-1: Screw (2, 2, 6, and 6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

[Coloring agent 1]

I-1: Carbon black (acetylene black)

1-2: Phthalocyanine system blue pigment

I-3: Titanium oxide.

[0135]

Examples 1-26 and the examples 1-5 of a comparison

After mixing phenols, amino acid, an antioxidant, a heat—resistant stabilizer, a processing stabilizer, a weathering (light) stabilizer, and a coloring agent in the polyacetal resin 100 weight section at a rate shown in Table 1 and 2, melting mixing was carried out with the twin screw extruder, and the constituent of a pellet type was prepared in it. Using this pellet, the predetermined test piece was fabricated and the injection molding machine estimated the mold deposit at the time of shaping, and extraction of an additive. Moreover, the formaldehyde yield from a predetermined test piece was measured. Furthermore, weatherability (light) nature was evaluated using the predetermined test piece. A result is shown in Table 1 and 2.

[0136]

In addition, it evaluated like the above about the example which does not add the example and the weathering (light) stabilizer which do not add phenois and amino acid, and the example which carried out abundant addition of the phenois for the comparison. A result is shown in Table 3.

[0137]

Examples 27-35

Phenols or amino acid were carried out at the pellet type resin constituent prepared in the example 1 of a comparison, addition mixing of the specified quantity of the heat-resistant stabilizer D was carried out at the pan, the predetermined test piece was fabricated for this pellet with the injection molding machine, and the mold deposit at the time of shaping and extraction of an additive were evaluated. Moreover, the formaldehyde yield from a predetermined test piece was measured. Furthermore, examples 34-35 fabricated the predetermined test piece, and evaluated weatherability (light) nature. A result is shown in Table 4. [0138]

[Table 1]

						4	<u>-</u>									
								実	実施例							
		2	က	4	ı,	9	7	8	6	9	=	1,2	13	1.4	15	15
¥ 1729-4始脂 A	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	1-4	1-1	1	, T	:	2	: :	2	2
(明朝祖)	100	100	100	100	100	. 0		- 6	- 6	- 0	- 4		A -	A	A	A-1
7-1		+	3	3	3	3	3	3	301	100	2	100	901	100	001	<u>0</u>
/1/-//3(B)	- 12	7-19	B1-3	B1-4	81-5	811	B1-4	B1-6	1	1	ı	1	1			D1 - 1
(重喜型)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0. 2	0. 1				,				; c
757酸類 82	ı	ı	1	1	1	1		I	02-1	000	0,0	, 00	2		9	-
									1 70	7-70	5-70	b-79	C-29	R2-1	R5-2	B2-3
(1) 第二(1) 24(1) 2		,	,						0.3	U. 3	0.3		0.3	0.5	0. 2	0. 1
数1CPAに用し (正正的)	5	<u>-</u> 2	5	<u>ا۔</u>	<u>-</u>	<u>۔</u>	<u>-</u>	<u>ل</u>	C-1	C-2	C-1	<u>-</u>	C-1	<u>-1</u>	[]	[-]
(距離別)	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0 3	- C	~	~		. ~	- ~
	- 0	1	1	1	1	1-0	2-0	-3	1	,	,	; 1	; 1	5 6	, ,	3 6
通数化价值								• •					!	_	7_0	2.0
	+	-				- -	- -	0. 2						<u>.</u>	0.	0.1
	ה ה	F-7	ī	E-3	<u>-</u>	<u>.</u>	<u>_</u>	<u></u> 1	E-1	E-2	<u>-</u>	E-1	1-1	1	1	F-1
		<u>-</u>	<u>.</u>	0	- 0	0.	<u> </u>	0	0.1	0	-	-				
加工安定剤 F	F-1	F-2	F-3	F-1	11	1	1	11	1	1-3	6-1	1 1	5 4	5 4	- - -	- - - -
(重量部)	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	. 0	. 0	. ~	- 6	1 0	- 0		- 6	- 6	- 6
14. € ¥ £ 14- ±	c	cr.	~	c	~	c	0	-	; -	3 -	3	3 -	3,	3 6	7 ;	7 '5
日 中 3d . 17 . 29 C / 9+	, ,	,	, ,	,	,	4	,	-	-	_	-	_	_	7	_	_
ANAINT CI 光生圖	ள் ப	5 Ci	— ∞	0. 7		0.7	6 0	0.7	0.8	0.8	60	6 0	0	0 7	α C	7 0
乾式 (μg/cm²)											;	• •	• •	 - 5		- -
ブトジが性	0	0	0	C	С	<	C	C	C	C	C	C				T
		,	,	>)	1))	-)	-	_ ک	_ _	_	_	_	_

[0139] [Table 2]

		1	i		_		<u> </u>				- 1	يسعو				-											
		56	A-1	100	ı		B2-3	0.3	C-1	0.03	1		E-	0.1	F-1	0.5	<u>-</u> -5	0.4	H-1	0.5	1-3	0.5		0.8		0	-
		25	A-1	100	1		B2-2	0.3	C-1	0.03	1		E-1	0.	F-2	0. 2	C-1	0.4	1-H	0. 2	2-1	0.5	-	0.8		0	-
		24	A1	100	ı		B2-1	0.3	C-1	0.03	1		E-1	0.1	F-1	0. 2	(- -)	0.4	H-1	0. 2	l-1	0.5	l	8 '0		0	1
		23	A-1	100	B1-5	0. 1	ı		C-1	0.03	D-3	0.2	E-1	0.1	F~1	0. 2	C-1	0.4	1-H	0. 2	1-1	0.5	ı	0.9	,	0	2
	実施例	22	A-1	100	ı		B2-3	0.3	C-1	0.03	1		E-1	0.1	F-1	0. 2	C-1	0.4	l-H	0. 2	-		2	0.8		0	1
	実	21	A-1	100	1		B2-2	0.3	C-1	0.03	1		E-1	0.1	F-1	0.2	C-1	0.4	H-1	0.2	1		က	0.9		0	1
表2		70	A-1	100	1		B2-1	0.3	1-0	0.03	-		E-1	0.1	F-1	0. 2	G-1	0.4	H-1	0. 2	ı		က	0.9		0	-
14143		13	A-1	100	1		B2-2	0.3	2-3	0.03	1		E-1	0.1	F-1	0. 2	G-3	0.25	- +	0. 25	ı		က	0.9		0	-
		18	A-1	100	1		B2-1	0.3	C-1	0.03	l		E-1	0.1	F-1	0. 2	C-5	0. 5	I		1		က	6 0		0	2
		11	A-1	100	B1-4	0.3	1		C-1	0.03	1		E-1	<u>-</u>	F-1	0. 2	G-1	0.4	Ŧ	0.2	1		က	0.9		0	3
			# 1719-M掛脂 A	(重量乳)	71/-/類 81	(重量即)	7.7酸類 8.2	(重量)	酸化防止剤 C	(重量部)	0	耐熱安定剤	(重量部)		加工安定剤 F	(重量訊)	ŋ	耐候(光)安定剤	H (姫曹重)		着色剤	(重量部)	モールデポッか	林小广 计 発生量	乾式 (μg/cm²)	ブルシが性	耐侯(光)性

[0140] [Table 3]

_	_
	~
	-<
7.8	

ŗ 		表、	3			
				比較	列	
		1	2	3	4	5
* リアセタール街脂	A	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
(重量部)		100	100	100	100	100
フェノーA類 B1		_	-	B1-1	<u> </u>	_
(重量部)			L	3. 0		}
7ミノ酸類 B2 (重量部)		_	_	_	_	_
發化防止剤 C		C-1	C-1	C-1	C-1	C-1
(重量部)		0. 3	0. 3	0. 3	0.03	0. 03
71 11 11 11 11	D	-	D-1		_	D-1
耐熱安定剤			0. 3			0. 3
(重量部)	E	E-1	E-1	E-1	E-1	E-1
40	L	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1
加工安定剤F		F-1	F-1	F-1	F-1	F-1
(重量部)		0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
耐候(光)安定剤	G	_	_	_	G-1	G-1
「重量部)	Н				0. 4	0. 4
(三乗口)/	п	_	_	_	H-1	H-1
着色剤:		-			0. 2	0. 2
(重量部)					_	_
₹-ルドデポジット		2	5	4	2	5
NA7Nデヒド発生』 乾式(μg/cm²)	t	2. 9	1. 0	1. 9	3. 2	2. 1
ブルミング性		0	×	Δ	0	×
耐候(光)性		5	5	5	1	1

[0141] [Table 4]

表 4

					実施例	AJ			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ボリアセタール樹脂 A	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-3	A-3
(重量部)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
フェノーA類 B1	B1-3	_	_	_	B1-7	_	_	_	_
(重量部)	0. 3				0. 01				
アミノ酸類 B2	-	B2-1	82-2	B2-3	_	B2-1	B2-2	B2-1	B2-2
(重量部)		0. 3	0. 3	0. 3		0. 3	0. 3	0. 3	0. 3
耐熱安定剤 D (重量部)	_	_			D-4	D-5	D-6	_	
					1. 0	0. 1	0. 1		
モールト・ディオ・ジット	2	1	1	1	1	1	1	1	1
₩47₩7 とと発生量	0. 8	0. 6	0. 7	0. 8	0. 3	0. 5	0. 6	0. 9	0. 9
乾式 (μg/cm²)									
プルーミング性		0	0	0	0	0	0	0	0
耐候(光)性		_			- 1			1	1

[0142]

While the appearance of a moldability and mold goods can be improved, and an environment is greatly improvable so that more clearly than a table since the yield of formaldehyde is very small since the resin constituent of an example has little mold deposit at the time of shaping, and extraction of an additive compared with the example of a comparison, the weatherability (light) nature of mold goods can be improved.

[Translation done.]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(全 22 頁)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-43610 (P2004-43610A)

J. 52 35 7

(43) 公開日 平成16年2月12日(2004.2.12)

									. — -	,	
(51) Int. Cl. ⁷		Fi						テー	マコー	ド (参	琴)
COSL	59/00	C08L	59	/00				4 F	071		
COSI	5/00	C081	5	/00	C	ΕZ		4 J	002		
COSK	5/00	C08K	5	/00							
COBK	5/13	C08K	5	/13							
COSK ·	5/1545	C08K	5,	/1545							
		審查請求 未	清求	請求	項の	数 12	OL	(全 2	9 頁)	最終	頁に続く
(21) 出願番号		特願2002-201981 (P2002-201981)	(71)	出願人	<u> </u>	3900063	323				
(22) 出願日		平成14年7月10日 (2002.7.10)				ポリプ	ラスチッ	クス株	式会社		
						東京都-	千代田区	魔が関	三丁目	2番5	号
			(74)	代理人		1000906	886				
						弁理士	鍬田	充生			
			(72)	発明者	i l	原科 有	卯彦				
					Ī	静岡県1	官市士官	1島97	3番地	ポリ	プラス
					•	チック	ス株式会	社内			
			(72)	発明者	i i	東田	人				
					Ē	静岡県	官币士官	島97	3番地	ポリ	プラス
					-	チックス	ス株式会	社内			
			F A	ーム(多考	F) 4F07	1 AA40		AA69	AA73	AB03
							AB18	AC12	AC19	AE05	AE09
							AH12	AH19	BA01	BB05	BC07
									最	終頁に	続く

(54) 【発明の名称】ポリアセタール系樹脂組成物及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】ホルムアルデヒドの生成を著しく抑制できるポ リアセタール系樹脂組成物を得る。

【解決手段】ポリアセタール系樹脂(A)100重量部 に対して、フェノール類 (B1) 0. 001~1重量部 及び/又はアミノ酸類 (B2) 0.001~10重量部 程度を添加して、ポリアセタール系樹脂組成物を調製す る。フェノール類(B1)は、ノボラック型フェノール 系樹脂、フェノールアラルキル系樹脂、ポリビニルフェ ノール系樹脂、多価フェノール類、ポリフェノール類、 カテキン類、リグニン類等であってもよい。また、アミ ノ酸類 (B2) は、 $\alpha-$, $\beta-$, $\gamma-$, $\delta-$ アミノ酸、 アミノ酸誘導体等であってもよい。ポリアセタール系樹 脂組成物は、さらに、酸化防止剤、耐熱安定剤、加工安 定剤、耐候(光)安定剤、着色剤等を含んでいてもよい

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリアセタール系樹脂 (A) 100重量部に対して、フ エノール類 (B1) 0. 001~1重量部及び/又はア ミノ酸類 (B2) 0.001~10重量部で構成されて いるポリアセタール系樹脂組成物。

1

【請求項2】

フェノール類 (B1) が、ヒドロキシル基を有する芳香 族環を主鎖又は側鎖に有する樹脂及びポリフェノール類 から選択された少なくとも一種である請求項1記載の組 10 成物。

【請求項3】

フェノール類(B1)が、ノボラック型フェノール系樹 脂、フェノールアラルキル系樹脂、ポリビニルフェノー ル系樹脂、カテキン類、及びリグニン類から選択された 少なくとも一種である請求項1記載の組成物。

【請求項4】

アミノ酸類 (B2) が、α-アミノ酸、β-アミノ酸、 r-アミノ酸、及び $\delta-$ アミノ酸から選択された少なく とも一種である請求項1記載の組成物。

【請求項5】

さらに、酸化防止剤、耐熱安定剤、加工安定剤、耐候 (光) 安定剤及び着色剤から選択された少なくとも一種 を含む請求項1記載の組成物。

【請求項6】

さらに、酸化防止剤を含み、フェノール類(B1)及び /又はアミノ酸類(B2)と、酸化防止剤との割合(重 量比)が、前者/後者=99/1~10/90である請 求項1記載の組成物。

【請求項7】

さらに、耐熱安定剤を含み、フェノール類(B1)及び /又はアミノ酸類 (B2) と、耐熱安定剤との割合 (重 量比)が、前者/後者=99/1~10/90である請 求項1記載の組成物。

【請求項8】

ポリアセタール系樹脂(A)と、ノボラック型フェノー ル系樹脂(B1)とで構成されている樹脂組成物であっ て、樹脂(B1)において、遊離モノマー及び二核体の 含有量が合計で5重量%以下であり、樹脂(B1)の割 合が、樹脂(A) 100重量部に対して、0.01~ 40 0. 7重量部であるポリアセタール系樹脂組成物。

【請求項9】

ポリアセタール系樹脂(A)100重量部に対して、フ エノール類 (B1) 0. 001~1重量部及び/又はア ミノ酸類 (B2) 0.001~10 重量部を混合してポ リアセタール系樹脂組成物を製造する方法。

【請求項10】

請求項1記載の組成物で形成された成形体。

【請求項11】

生ホルムアルデヒド量が成形体の表面積1 c m 2 当り2 μg以下である請求項lO記載の成形体。

【請求項12】

成形体が、自動車部品、電気・電子部品、建材・配管部 品、生活・化粧品用部品、医用部品及び写真用部品から 選択された少なくとも1種である請求項10記載の成形 体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ホルムアルデヒド発生量が抑制されたポリア セタール系樹脂組成物及びその製造方法、並びにこの組 成物で形成された成形体に関する。

[0002]

【従来の技術】

ポリアセタール系樹脂は、機械的性質、耐疲労性、耐摩 療・摩耗性、耐薬品性及び成形性に優れているため、自 動車部品、電気・電子機器部品、その他の精密機械部 品、建材・配管部材、生活・化粧用部品、医用部品等の 分野において広く利用されている。しかしながら、用途 20 の拡大、多様化に伴い、その品質に対する要求はより高 度化する傾向を示している。 ポリアセタール系樹脂に要 求される特性として、押出又は成形工程などの加工工程 における機械的強度が低下しないこと、金型への付着物 (モールドデポジット) が発生しないこと、長期加熱条 件下(ヒートエージング)における機械的物性が低下し ないこと、成形品のシルバーストリークやボイドなどの 成形不良が生じないことなどが挙げられる。これらの現 象の重要因子の1つに加熱時のポリマーの分解が挙げら 30 れる。特に、ポリアセタール系樹脂は、その化学構造か ら本質的に、加熱酸化雰囲気下、酸性やアルカリ性条件 下では容易に分解されやすい。そのため、ポリアセター ル系樹脂の本質的な課題として、熱安定性を向上させ て、成形加工過程又は成形品からのホルムアルデヒドの 発生を抑制することが挙げられる。ホルムアルデヒドは 化学的に活性であり、酸化により半酸となり耐熱性に悪 影響を及ぼしたり、電気・電子機器の部品などに用いる と、金属製接点部品が腐蝕したり有機化合物の付着によ り変色し、接点不良を生じる。さらにホルムアルデヒド 自体が、部品組立工程での作業環境や最終製品の使用周 辺の生活環境を汚染する。

[0003]

化学的に活性な末端を安定化するため、ホモポリマーに ついては、重合体の末端をアセチル化などによりエステ ル化する方法、コポリマーについては、重合時にトリオ キサンと環状エーテル、環状ホルマールなどの隣接炭素 結合を有するモノマーとを共重合した後、不安定な末端 部分を分解除去して不活性な安定末端とする方法などが 知られている。しかしながら、加熱時にはポリマーの主 (1) 温度80℃で24時間密閉空間で保存した時、発 50 鎖部分での解裂分解も起こり、その防止には、上記処理

のみでは対処できず、実用的には酸化防止剤及びその他 の安定剤の添加が必須とされている。

[0004]

しかし、これらの安定剤を配合しても、ポリアセタール 系樹脂の分解を完全に抑制することは困難であり、実際 には組成物を調製するための押出や成形工程での溶融加 工の際、押出機や成形機のシリンダー内で熱や酸素の作 用を受け、主鎖の分解や充分に安定化されていない末端 からホルムアルデヒドが発生し、押出成形加工時に作業 環境を悪化させる。また、長時間にわたり成形を行なう と、金型に微粉状物、タール状物が付着し(モールドデ ポジット)、作業効率を低下させるとともに、成形品の 表面状態を低下させる最大要因の1つとなっている。さ らに、ポリマー分解により機械的強度の低下、樹脂の変 色が生じる。このような点から、ポリアセタール系樹脂 については、より効果的な安定化処方を求めて多大な努 力が続けられている。

[0005]

ポリアセタール系樹脂に添加される酸化防止剤として は、立体障害を有するフェノール化合物(ヒンダードフ ェノール)、立体障害を有するアミン化合物(ヒンダー ドアミン)が知られており、その他の安定剤として、メ ラミン又はその誘導体、ポリアミド、ポリアクリルアミ ド誘導体などの特定の窒素含有化合物、アミジン化合 物、アルカリ金属水酸化物やアルカリ土類金属水酸化 物、有機又は無機酸塩などが使用されている。また、通 常、酸化防止剤は他の安定化剤と組み合わせて用いられ る。しかし、このような添加剤を用いても、ポリアセタ ール系樹脂に対して高い安定性を付与することは困難で ある。

[0006]

特開昭52-59646号公報には、ポリアセタールコ ポリマーに酸化防止剤、アルキレンウレタン類、及び尿 素を添加することにより、熱及び酸化雰囲気に対する安 定性を改善させ、着色を生じないポリアセタール系樹脂 組成物が開示されている。しかし、酸化防止剤及び尿素 の添加だけでは、未だホルムアルデヒドの発生を顕著に 抑制することが困難である。

[0007]

特開昭 6 1 - 1 4 5 2 4 5 号公報には、ポリアセタール 40 の熱安定性を改良するため、アセタールポリマーに、α -オレフィンと α , β -エチレン性不飽和カルボン酸と の低分子量コポリマーのイオン性塩を少量配合した成形 用組成物が開示されている。また、アミジン系安定剤と して、シアノグアニジン類、トリアジン類などを用いる ことが記載されている。

[0008]

特開昭63-260949号公報には、ポリアセタール 系樹脂に、ヒンダードフェノール、ヒドロキシカルボン

ノグアニジンなどのアミジン化合物)、核形成剤、帯電 防止剤などを添加したポリアセタール成形用組成物が開 示されている。この文献では、前記添加剤により、加熱 老化中の黄変に対する耐性、機械的性質、加工適性、紫 外線に対する安定性、及び静電気の蓄積に対する抵抗を 向上させている。

[0009]

しかし、これらの文献では、熱安定性、機械的性質、成 形加工性などは改善できるものの、ホルムアルデヒドの 発生を大幅に抑制することが困難であると共に、添加剤 が成形品から浸出するため、多量に添加できない。

[0010]

一方、ポリアセタール系樹脂の性質を改良するために、 他の材料と組み合わせることも考えられる。しかしなが ら、ポリアセタール系樹脂は、高結晶性であるため、他 の材料との親和性や相溶性が極めて小さく、例えば、各 種ポリマーの中では、ノボラック型フェノール樹脂との 相溶性が認められている程度である(高分子論文集.V ol. 48, No. 7, pp. 443-447 (Ju 1., 1991))。特開平5-98039号公報に は、ポリオキシメチレン重合体50~99重量部とノボ ラック型フェノール樹脂50~1重量部とからなる2軸 延伸ポリオキシメチレンフィルム組成物が開示されてい る。この文献には、ポリオキシメチレン重合体/ノポラ ック型フェノール樹脂=99/1 (重量比)の組成物で は、延伸安定性が充分でないことが記載されている。し かし、この組成物では、比較的多くのフェノール樹脂を 用いるため、ポリオキシメチレン重合体の特性を有効に 発現させることが困難である。

30 [0011]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、添加剤の少量の添加でホルム アルデヒドの生成を著しく抑制できるポリアセタール系 樹脂組成物及びその製造方法、並びに成形体を提供する ことにある。

[0012]

本発明の他の目的は、添加剤の浸出を抑制できるポリア セタール系樹脂組成物及びその製造方法、並びに成形体 を提供することにある。

[0013]

本発明のさらに他の目的は、ポリアセタール系樹脂の熱 安定性、特に成形加工時の溶融安定性を改善できる樹脂 組成物及びその製造方法、並びに成形体を提供すること にある。

[0014]

本発明の別の目的は、過酷な条件下であってもホルムア ルデヒドの生成を抑制して、金型への分解物などの付 着、成形体からの分解物の浸出や成形体の熱劣化を抑制 できるとともに成形体の品質を向上し、成形性を改善で 酸の金属塩、滑剤、窒素含有熱安定剤(メラミン、シア 50 きるポリアセタール系樹脂組成物及びその製造方法、並

6

びに成形体を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、少量のフェノール類及び/又はアミノ酸類と組み合わせると、熱安定性(特に成形加工時の溶融安定性)を改善できると共に、ポリアセタール系樹脂からのホルムアルデヒド発生や添加剤の浸出を抑制できることを見出し、本発明を完成した。

[0016]

すなわち、本発明のポリアセタール系樹脂組成物は、ポリアセタール系樹脂(A) 100 重量部に対して、ホルムアルデヒド捕捉剤としてのフェノール類(B 1) 0 . $001\sim1$ 重量部及び/又はアミノ酸類(B 2) 0 . 0 $1\sim1$ 0 重量部で構成されている。前記フェノール類(B 1)は、ノボラック型フェノール系樹脂、フェノール系樹脂、ポリビニルフェノール系樹脂、プェノール系樹脂、ポリビニルフェノール系樹脂、及びカテキン類、リグニン類などのポリフェノール類などであってもよい。前記アミノ酸類(B 2)は、 α -アミノ酸、 β -アミノ酸、 γ -アミノ酸、 δ -アミノ酸などであってもよい。前記樹脂組成物には、さらに、酸化防止剤、耐熱安定剤、加工安定剤、耐候(光)安定剤、着色剤等を含んでいてもよい。

[0017]

本発明には、前記樹脂(A)100重量部に対して、前記フェノール類(B1)0.001~1重量部及び/又はアミノ酸類(B2)0.001~10重量部を混合してポリアセタール系樹脂組成物を製造する方法も含まれる。また、本発明には前記組成物で形成された成形体も 30含まれる。

[0018]

【発明の実施の形態】

[(A)ポリアセタール系樹脂]

ポリアセタール系樹脂とは、オキシメチレン基(-CH 2〇一)を主たる構成単位とする高分子化合物であり、 ポリアセタールホモポリマー又はポリオキシメチレン (例えば、米国デュポン社製, 商品名「デルリン(登録 商標)」、旭化成工業(株)製、商品名「テナック(登 録商標)4010」など)、オキシメチレン単位とコモ ノマー単位とを含有するポリアセタールコポリマー (例 えば、ポリプラスチックス(株)製、商品名「ジュラコ ン(登録商標)」など)が含まれる。コポリマーにおい て、コモノマー単位には、炭素数2~6程度(好ましく は炭素数2~4程度)のオキシアルキレン単位(例え ば、オキシエチレン基(-CH2CH2O-)、オキシ プロピレン基、オキシテトラメチレン基など) が含まれ る。コモノマー単位の含有量は、少量、例えば、ポリア セタール系樹脂全体に対して、0.01~30モル%、 好ましくは0.03~20モル% (例えば、0.05~ 50) 18 モル%) 、さらに好ましくは0 、 $1 \sim 15$ モル%程度の範囲から選択できる。

[0019]

ポリアセタールコポリマーは、二成分で構成されたコポ リマー、三成分で構成されたターポリマーなどであって もよい。ポリアセタールコポリマーは、ランダムコポリ マーの他、ブロックコポリマー(例えば、特公平2-2 4307号公報, 旭化成工業 (株) 製, 商品名「テナッ ク(登録商標)LA」「テナック(登録商標)LM」な ど)、グラフトコポリマーなどであってもよい。また、 ポリアセタール系樹脂は、線状のみならず分岐構造であ ってもよく、架橋構造を有していてもよい。さらに、ポ リアセタール系樹脂の末端は、例えば、酢酸、プロピオ ン酸などのカルボン酸又はそれらの無水物とのエステル 化、イソシアネート化合物とのウレタン化、エーテル化 などにより安定化してもよい。ポリアセタール系樹脂の 重合度、分岐度や架橋度も特に制限はなく、溶融成形可 能であればよい。ポリアセタール系樹脂の分子量は特に 制限されず、例えば、重量平均分子量5、000~50 0,000、好ましくは10,000~400,000 程度である。

[0020]

前記ポリアセタール系樹脂は、例えば、アルデヒド類 (例えば、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、 アセトアルデヒド等)や、環状エーテル(例えば、トリ オキサン、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイ ド、プチレンオキサイド、スチレンオキサイド、シクロ ヘキセンオキサイド、1,3-ジオキソラン、1,3-ジオキサン等)、環状ホルマール(例えば、ジエチレン グリコールホルマール、1,4-ブタンジオールホルマ ール等)などを重合することにより製造できる。さらに は、共重合成分として、アルキル又はアリールグリシジ ルエーテル(例えば、メチルグリシジルエーテル、エチ ルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、 ナフチルグリシジルエーテルなど)、アルキレン又はポ リオキシアルキレングリコールジグリシジルエーテル (例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル、 トリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プタン ジオールジグリシジルエーテルなど)、アルキル又はア リールグリシジルアルコール、環状エステル(例えば、 β-プロピオラクトンなど)及びビニル化合物(例え ば、スチレン、ビニルエーテルなど)を使用することも できる。

[0021]

[(B1)フェノール類]

本発明では、ヒドロキシル基を有する芳香族環を主鎖又は側鎖に有する樹脂(フェノール系樹脂)、ポリフェノール類をホルムアルデヒド捕捉剤又は発生防止剤として使用する。フェノール系樹脂としては、例えば、ノボラック型フェノール系樹脂、フェノールアラルキル系樹

ā

脂、変性フェノール樹脂 [例えば、テルペンフェノール 樹脂(例えば、特開平7-292214号公報に記載の 樹脂、ヤスハラケミカル(株)製、商品名「YSポリス ターシリーズ」「マイティーシリーズ」、荒川化学工業 (株) 製、商品名「タマノル」など)、ロジン変性フェ ノール樹脂(多価アルコールとの反応生成物も含む)、 不飽和炭化水素化合物変性フェノール樹脂(例えば、ジ シクロペンタジエン-フェノール重合体(例えば、特開 昭61-291616号公報、特開昭62-20192 2号公報、特開平6-49181号公報に記載のフェノ ール樹脂など)、シクロペンタジエン-フェノール重合 体(日本石油化学(株)製,商品名「DPP-600 M」など))]、ポリビニルフェノール系樹脂等が挙げ られる。ポリフェノール類としては、多価フェノール 類、ピスフェノール類、トリスフェノール類、カテキン 類、リグニン類などが挙げられる。これらのフェノール 類は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0022]

(ノボラック型フェノール系樹脂)

ノボラック型フェノール系樹脂としては、フェノール類 20 とアルデヒド類との反応から得られるノボラック型フェ ノール系樹脂が挙げられる。

[0023]

フェノール類としては、例えば、フェノール、C 1-20アルキル基(好ましくはC1-10アルキル 基)が置換したフェノール(例えば、pー、mークレゾ ール等のクレゾール類、3,5-キシレノールなどのキ シレノール類、エチルフェノール、プロピルフェノー ル、ブチルフェノール、 t.ーブチルフェノール、オクチ ルフェノール、ノニルフェノール、ドデシルフェノール 30 等)、シアノフェノール、多価フェノール類(例えば、 レゾルシン、カテコール等)、アリールフェノール(例 えば、フェニルフェノール、ベンジルフェノール、クミ ルフェノール等)、ピフェノール類(例えば、ピフェノ ールなど)、ビスフェノール類[例えば、4,4′-イ ソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA)、 4, 4 ′ーメチレンジフェノール (ビスフェノール F)、4,4′-スルホニルジフェノール(ビスフェノ ールS)、4,4′-チオジフェノール、4,4′-オ キシジフェノール等]、アミノフェノール類(例えば、 アミノフェノールなど)等が例示できる。これらのフェ ノール類のうち、フェノール又はアルキル (C₁₋₄ア ルキル)フェノール等、特にフェノールが好ましい。こ れらのフェノール類は、単独で又は二種以上組み合わせ て使用できる。

[0024]

アルデヒド類としては、例えば、脂肪族アルデヒド (ホ ルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデ ヒド等)、芳香族アルデヒド(ベンズアルデヒド、ヒド

等)、ホルムアルデヒド縮合体(トリオキサン、パラホ ルムアルデヒド等)等が例示できる。これらのアルデヒ ド類のうち、脂肪族アルデヒド、特にホルムアルデヒド が好ましい。これらのアルデヒド類は、単独で又は二種 以上組み合わせて使用できる。

[0025]

ノボラック型フェノール系樹脂としては、例えば、フェ ノール性水酸基に対してメチレン結合がランダムである ノボラック型ランダムフェノール系樹脂、フェノール性 水酸基に対してオルソ位でのメチレン結合が多いハイオ ルソノボラック型フェノール系樹脂(例えば、オルソノ パラ比が1以上の樹脂)等が例示できる。

[0026]

フェノール類とアルデヒド類との縮合反応は、通常、無 機酸(塩酸、硫酸等)や有機酸(p-トルエンスルホン 酸、シュウ酸等)等の酸触媒の存在下又は非存在下で行 われる。フェノール類とアルデヒド類との割合 (モル 比) は、前者/後者=1/0.6~1/1程度である。 [0027]

これらのノポラック型フェノール系樹脂のうち、残留 (又は遊離) フェノール類が低減されたモノマーレス樹 脂やダイマーレス樹脂が好ましい。また、未反応ホルム アルデヒドやメチロール基を実質的に含まないのが好ま しい。具体的には、遊離モノマー及び二核体 (二量体) の総含有量は20重量%以下、好ましくは10重量%以 下、さらに好ましくは5重量%以下のノポラック型フェ ノール系樹脂が特に好ましい。遊離モノマーの含有量 は、通常、0.3重量%以下、好ましくは0.2重量% 以下、さらに好ましくは0.1重量%以下である。モノ マーレス樹脂又はダイマーレス樹脂は、例えば、住友デ ュレズ (株) の商品名「スミライトレジンPR-536 47」、「スミライトレジンPR-NMD-100シリ ーズ」、「スミライトレジンPR-NMD-200シリ ーズ」などとして入手できる。これらのノボラック型フ エノール系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使 用できる。

[0028]

ノポラック型フェノール系樹脂の数平均分子量は、特に 制限されず、例えば、300~50000、好ましくは 300~10000、さらに好ましくは300~800 0程度の範囲から選択できる。

[0029]

40

(フェノールアラルキル系樹脂)

フェノールアラルキル系樹脂としては、アラルキル類 と、フェノール類やナフトール類との反応から得られる フェノールアラルキル樹脂やナフトールアラルキル樹脂 などが挙げられる。

[0030]

アラルキル類としては、例えば、p-キシリレングリコ ロキシベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド *50* ール、p - キシリレングリコールC_{:- 4} アルキルエー 9

[0031]

フェノール類としては、前記ノボラック型フェノール系 樹脂の項で例示のフェノール又はアルキルフェノール等 やナフトール類等が例示できる。これらのフェノール類 のうち、フェノールやアルキル(C₁₋₄ アルキル)フ ェノール、ナフトール等、特にフェノールやナフトール が好ましい。これらのフェノール類は、単独で又は二種 20 以上組み合わせて使用できる。

[0032]

アラルキル類とフェノール類との反応は、通常、触媒の存在下又は非存在下で行われる。例えば、アラルキル類としては、アラルキルエーテル類を用いた場合、触媒の存在下で反応でき、アラルキルハライド類を用いた場合、触媒の非存在下で反応できる。触媒としては、例えば、C1-4アルキル硫酸(ジメチル硫酸、ジエチル硫酸等)や金属塩化物(塩化スズ、塩化アルミニウム等)等のフリーデルクラフツ触媒が例示できる。アラルキル 30類とフェノール類との割合(モル比)は、前者/後者=1/1~1/3、好ましくは1/1~1/2、5程度である。

[0033]

フェノールアラルキル系樹脂は、商品名「ミレックス」(三井化学(株)製)、「スミライトレジン PR-54443」(住友デュレス(株)製)または「Xylok」(Albright&Wilson(株)製)として入手できる。また、特開2000-351822号公報に記載のアラルキル樹脂も好ましい樹脂として挙げることができる。これらのフェノールアラルキル系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0034]

フェノールアラルキル系樹脂の数平均分子量は、特に制限されず、例えば、300~50000、好ましくは300~10000、さらに好ましくは300~8000 程度の範囲から選択できる。

[0035]

(ポリビニルフェノール系樹脂)

ポリビニルフェノール系樹脂としては、ヒドロキシル基 50 み合わせて使用できる。

を有する芳香族ビニルモノマーの単独又は共重合体、又は前記芳香族ビニルモノマーと他の共重合性モノマーと の共重合体等が挙げられる。

10

[0036]

ヒドロキシル基含有芳香族ビニルモノマーとしては、例 えば、ビニルフェノール、ジヒドロキシスチレン等が例 示できる。これらのモノマーは、単独で又は二種以上組 み合わせて使用できる。

[0037]

共重合性モノマーとしては、例えば、(メタ)アクリル 系モノマー「例えば、(メタ) アクリル酸、(メタ) ア クリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸プチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキ シル等の(メタ)アクリル酸C1-18アルキルエステ ル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキシエチルなどのヒ ドロキシル基含有 (メタ) アクリル酸又はその C 1-18アルキルエステル、(メタ)アクリル酸グリシ ジルなどのグリシジル基含有 (メタ) アクリル酸又はそ のC1-18アルキルエステル、(メタ)アクリルアミ ド、(メタ)アクリロニトリル等]、スチレン類(例え ば、スチレン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン、 クロロスチレン、ビニルナフタレン、ビニルシクロヘキ サン等)、多価カルボン酸(フタル酸、マレイン酸 等)、マレイミド類(例えば、マレイミド、N-メチル マレイミドなどのN-Ci- 4 アルキルマレイミド、N -フェニルマレイミドなどのN-アリールマレイミド 等)、ジエン類(例えば、イソプレン、1,3-ブタジ エン、1,4-ヘキサジエン、ジシクロペンタジエン 等)、ビニル系モノマー(例えば、酢酸ビニル、プロピ オン酸ビニル等のビニルエステル類、メチルビニルケト ン、メチルイソプロペニルケトン等のビニルケトン類、 ビニルイソブチルエーテル、ビニルメチルエーテル等の ビニルエーテル類、N-ビニルカルバゾール、N-ビニ ルピロリドン、N-ビニルイミダゾール等の窒素含有ビ ニルモノマー等) が例示できる。これらの共重合性モノ マーは、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0038]

ヒドロキシル基含有芳香族ビニルモノマーと共重合性モノマーとの割合(重量比)は、例えば、前者/後者=1 40 0/90~100/0、好ましくは30/70~100 /0、さらに好ましくは40/60~100/0程度である。

[0039]

これらのポリビニルフェノール系樹脂のうち、ビニルフェノール単独重合体(ポリヒドロキシスチレン)、(メタ)アクリル系モノマーとの共重合体、特にpービニルフェノール単独重合体、pービニルフェノールー(メタ)アクリル系モノマー共重合体が好ましい。これらのポリビニルフェノール系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0040]

ビニルフェノール系樹脂の数平均分子量は、特に制限さ れず、例えば、300~50000、好ましくは40 0~300000、さらに好ましくは500~1000 00 (特に500~50000) 程度の範囲から選択で きる。

[0041]

(ポリフェノール類)

ポリフェノール類としては、多価フェノール類、ビスフ ェノール類、カテキン類 (カテキン、エピカテキン、ガ 10 ロカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレー ト、エピガロカテキンガレート、クェルセチン、ケムフ・ ェロール、ミリセチンなど:これらは、例えば「サンフ ラボンシリーズ (HG、Pなど)」として、太陽化学 (株) から入手できる)、テアニン類、タンニン類、及 びリグニン類などを例示できる。

[0042]

多価フェノール類としては、カテコール、レゾルシン、 ヒドロキノン、2,6-ジヒドロキシナフタレンなどの 二価フェノール類、ピロガロール、フロログルシンなど 20 の三価フェノール類、フェノールリグニン、没食子酸な どが挙げられる。

[0043]

ビスフェノール類としては、例えば、4、4-ビフェノ ール、3,3-ジフェニル-4,4-ジヒドロキシビフ ェニル、ピス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス (4-ヒドロキシフェニル)フェニルメタン、ビス(4 -ヒドロキシフェニル) ナフチルメタン、ビス (4-ヒ ドロキシフェニル) (4-イソプロピルフェニル) メタ ン、ピス(3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニ30ル) メタン、ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) エタン、1-ナフチル-1, 1-ピス (4-ヒド ロキシフェニル) エタン、1-フェニル-1, 1-ビス. (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 2-ピス (4 -ヒドロキシフェニル) エタン、2-メチル-1、1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン、1-エチル-1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニ 40 ル) プロバン、2、2-ビス(3、5-ジクロロー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス(3, 5 -ジブロモ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2. 2-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン、2、2-ビス(3-フルオロ-4-ヒ ドロキシフェニル)プロパン、1、1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) ブタン、2、2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) ブタン、1、4-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)ブタン、2、2 - ピス(4 - ヒドロキシフェニ 50 - 4 - $\left[\alpha^{\prime}$, α^{\prime} - ピス(4" - ヒドロキシフェニ

12

ル) ペンタン、4-メチル-2,2-ピス(4-ヒドロ キシフェニル) ペンタン、2,2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) ヘキサン、4、4-ピス(4-ヒドロキシ フェニル) ヘプタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフ エニル) ノナン、1、10-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) デカン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパ ンなどのジヒドロキシジアリールアルカン類;1.1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1、 1-ピス(3,5-ジクロロー4-ヒドロキシフェニ ル) シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) シクロデカン、1、1-ピス(4-ヒドロキシ フェニル) -3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサンな どのジヒドロキシジアリールシクロアルカン類:1.4 ービス(4-ヒドロキシフェニルイソプロピル)ベンゼ ンなどのジヒドロキシアリールアルキルベンゼン類;ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ピス(3,5 ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)スルホン、ピス (3-クロロー4-ヒドロキシフェニル) スルホンなど のジヒドロキシジアリールスルホン類;ピス(4-ヒド ロキシフェニル) エーテル、ピス(3,5-ジメチルー 4-ヒドロキシフェニル) エーテルなどのジヒドロキシ ジアリールエーテル類;4,4′-ジヒドロキシベンゾ フェノン、3, 3, 5, 5, -テトラメチルー4, 4′-ジヒドロキシベンソフェノンなどのジヒドロキシ ジアリールケトン類:ビス(4-ヒドロキシフェニル) スルフィド、ビス (3-メチル-4-ヒドロキルフェニ ル)スルフィド、ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロ キシフェニル) スルフィドなどのジヒドロキシジアリー ルスルフィド類;ピス(4-ヒドロキシフェニル)スル ホキシドなどのジヒドロキシジアリールスルホキシド 類; 4, 4′-ジヒドロキシジフェニルなどのジヒドロ キシジフェニル類;9,9-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) フルオレンなどのジヒドロキシジアリールフルオ レン類などを挙げることができる。

[0044]

また、その他のポリフェノール類としては、例えば、 2, 4, 4′-トリヒドロキシベンゾフェノン、2. 2′, 4, 4′-テトラヒドロキシベンゾフェノン、 2, 4, 4′-トリヒドロキシフェニルエーテル、2, 2′, 4, 4′-テトラヒドロキシフェニルエーテル、 2, 4, 4′-トリヒドロキシジフェニルー2ープロバ ン、2, 2' - ピス(2, 4 - ジヒドロキシフェニル)プロパン、2、2′, 4, 4′-テトラヒドロキシジフ ェニルメタン、2、4、4′-トリヒドロキシジフェニ ルメタン、 $1 - [\alpha - メチル - \alpha - (4' - ジヒドロキ$ シフェニル) エチル] $-3-[\alpha', \alpha'-ピス(4")$ -ヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン、1-[α-メチルー α - (4'-3)ヒドロキシフェニル)エチル]

13

ル) エチル] ベンゼン、 α , α' , α'' -トリス (4-ヒドロキシフェニル)-1、3、5-トリイソプロピル ペンゼン、2,6-ビス(2-ヒドロキシ-5'-メチ ルベンジル) - 4 - メチルフェノール、4、6 - ジメチ ルー2, 4, 6ートリス(4-ヒドロキシフェニル)ー $2 - \land プテン、4, 6 - ジメチル-2, 4, 6 - トリス$ (4-ヒドロキシフェニル) -2-ヘプタン、1,3, 5-トリス(4-ヒドロキシフェニル)ベンゼン、1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、 2, 2 ーピス [4, 4 ーピス (4 ーヒドロキシフェニ 10 チルエステルなど) されたアミノ酸誘導体も含む。 ル)シクロヘキシル]プロパン、2,6-ピス(2-ヒ ドロキシー5-イソプロピルベンジル)-4-イソプロ ピルフェノール、ピス [2-ヒドロキシ-3-(2'-ヒドロキシー5′-メチルベンジル)-5-メチルフェ ニル] メタン、ビス [2-ヒドロキシ-3-(2'-ヒ ドロキシー5 ′ ーイソプロピルベンジル) ー5ーメチル フェニル] メタン、テトラキス(4~ヒドロキシフェニ ル) エタン、トリス(4-ヒドロキシフェニル) フェニ ルメタン、2′, 4′, 7-トリヒドロキシフラバン、 2, 4, 4-トリメチル-2', 4', 7-トリヒドロ 20 キシフラバン、1,3-ピス(2,4-ジヒドロキシフ ェニルイソプロピル) ベンゼン、トリス (4-ヒドロキ シフェニル) ーアミルーs-トリアジン、トリス (4-ヒドロキシベンジル) イソシアヌレートなどを例示でき る。

[0045]

これらのフェノール類は、単独で又は二種以上組み合わ せて使用できる。

[0046]

[(B2) アミノ酸類]

また、本発明では、アミノ酸類をホルムアルデヒド捕捉 剤又は発生防止剤として使用する。アミノ酸類としては α -アミノ酸、 β -アミノ酸、 γ -アミノ酸、 δ -アミ ノ酸などが例示できる。

[0047]

(α-アミノ酸)

 $\alpha-$ アミノ酸としては、モノアミノモノカルポン酸類 (グリシン、アラニン、バリン、ノルバリン、ロイシ ン、ノルロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、 チロシン、ジョードチロシン、スリナミン、トレオニ 40 合わせて使用できる。 ン、セリン、プロリン、ヒドロキシプロリン、トリプト ファン、メチオニン、シスチン、システイン、シトルリ ン、αーアミノ酪酸、ヘキサヒドロピコリン酸、テアニ ンなど)、モノアミノジカルボン酸類(アスパラギン 酸、グルタミン酸、アスパラギン、グルタミン、ヘキサ ヒドロジピコリン酸、ヘキサヒドロキノリン酸など)、 ジアミノモノカルボン酸類(リジン、ヒドロキシリジ ン、アルギニン、ヒスチジンなど) などが例示できる。

[0048]

 $(\beta - , \gamma - , \delta - \gamma \in J$ 酸)

14

 β -アミノ酸、 γ -アミノ酸、 δ -アミノ酸としては、 β-アラニン、β-アミノ酪酸、ヘキサヒドロシンコメ ロン酸、γ-アミノ酪酸、δ-アミノ-n-吉草酸など が例示できる。

[0049]

これらのアミノ酸類は、D-体、L-体、DL-体の何 れであってもよく、さらに、カルボルキシル基が金属塩 化(アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩など)、アミ ド化、ヒドラジド化、エステル化(メチルエステル、エ

[0050]

さらに、アミノ酸類は、多孔性物質(シリカゲル、アル ミナ、チタニア、ジルコニア、セピオライト、スメクタ イト、パリゴルスカイト、イモゴライト、ゼオライト、 活性炭など) に担持されていてもよいし、包接化合物 $(\alpha - , \beta - , \gamma - , \delta -) \neq 0$ 包接されていてもよい。

[0051]

これらのアミノ酸類は、単独で又は二種以上組み合わせ て使用できる。

[0052]

フェノール類 (B1) の割合は、例えば、ポリアセター ル系樹脂(A)100重量部に対して、0.001~1 重量部、好ましくは0.01~0.7重量部、さらに好 ましくは0.03~0.5重量部(特に0.05~0. 5重量部)程度である。また、アミノ酸類(B2)の割 合は、例えば、ポリアセタール系樹脂(A)100重量 部に対して、0.001~10重量部、好ましくは0. 01~5重量部、さらに好ましくは0.03~3重量部 (特に0.05~1重量部)程度である。本発明では、 少量のフェノール類及び/又はアミノ酸類を用いるだけ で、ホルムアルデヒドの発生や添加剤の浸出を抑制でき る。また、フェノール類、アミノ酸類の割合が少ないの で、ポリアセタール系樹脂(A)の特性も低下しない。

[0053] [添加剤]

30

本発明の樹脂組成物には、酸化防止剤、耐熱安定剤、加 工安定剤、耐候(光)安定剤、着色剤等の添加剤を含ん でもよい。これらの添加剤は、単独で又は二種以上組み

[0054]

(酸化防止剤)

酸化防止剤には、例えば、フェノール系、アミン系、リ ン系、イオウ系、ヒドロキノン系、キノリン系酸化防止 剤等が含まれる。

[0055]

フェノール系酸化防止剤としては、ヒンダードフェノー ル類、例えば、2、2′ーメチレンピス(4ーメチルー 6-t-ブチルフェノール)、4、4´-メチレンビス 50 (2, 6-9-t-7 $\pm 10^{-2}$ $\pm 10^{-2}$

- プチルーロークレゾール、1,3,5-トリメチルー 2, 4, 6-トリス (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒ ドロキシベンジル) ベンゼン、1,6-ヘキサンジオー ルービス[3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロ キシフェニル)プロピオネート]、ペンタエリスリトー ルテトラキス[3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒ ドロキシフェニル) プロピオネート]、トリエチレング リコールーピス [3-(3-t-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、n-オク タデシルー $3-(4^{\prime}, 5^{\prime}-ジ-t-ブチルフェニ 10$ ル) プロピオネート、ステアリル-2-(3,5-ジー t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト、2-t-プチル-6-(3-t-プチル-5-メチルー2-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェニルア クリレート、4, 4´ーチオピス(3-メチル-6-t - ブチルフェノール)等が挙げられる。

[0056]

アミン系酸化防止剤としては、ヒンダードアミン類、例 えば、4-メトキシ-2,2,6,6-テトラメチルピ ペリジン、4-ペンゾイルオキシ-2, 2, 6, 6-テ トラメチルピペリジン、ビスー(2, 2, 6, 6-テト ラメチルー4-ピペリジル)オギサレート、ビスー (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) ア ジペート、ピスー(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4 -ピペリジル)テレフタレート、1,2-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジルオキシ) エ タン、フェニルー1ーナフチルアミン、フェニルー2-ナフチルアミン、N, N'-ジフェニル-1, 4-フェ ニレンジアミン、N-フェニル-N'-シクロヘキシル -1, 4-フェニレンジアミン等が挙げられる。

[0057]

リン系酸化防止剤として、例えば、トリイソデシルホス ファイト、トリフェニルホスファイト、ジフェニルイソ デシルホスファイト、2, 2-メチレンピス(4, 6-ジー t - プチルフェニル) オクチルホスファイト、トリ ス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ホスファイト、 トリス (2-t-ブチルフェニル) ホスファイト、ビス (2-t-プチルフェニル) フェニルホスファイト、ト リス [2-(1, 1-ジメチルプロピル) -フェニル] ホスファイト、トリス (2-t-ブチル-4-フェニル 40 フェニル)ホスファイト等が挙げられる。

[0058]

ヒドロキノン系酸化防止剤としては、例えば、2,5-ジー t - ブチルヒドロキノンなどが挙げられ、キノリン 系酸化防止剤としては、例えば、6-エトキシ-2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリンなどが 挙げられ、イオウ系酸化防止剤としては、例えば、ジラ ウリルチオジプロピオネートなどが挙げられる。

[0059]

て使用できる。これらの酸化防止剤のうち、ヒンダード フェノール類及びヒンダードアミン類から選択された少 なくとも一種、特にヒンダードフェノール類 [例えば、 C2-10アルキレンジオールービス [(ジ分岐 C 3 - 6 アルキルヒドロキシフェニル) プロピオネー ト]、ジ又はトリオキシC2 - 4 アルキレンジオールー ビス [(ジ分岐 C 3 - 6 アルキルヒドロキシフェニル) プロピオネート]、 C 3 - 8 アルキレントリオールービ ス〔(ジ分岐 C 3 - 6 アルキルヒドロキシフェニル). プ ロピオネート]、C4-8アルキレンテトラオールテト ラキス〔(ジ分岐C₃- 6 アルキルヒドロキシフェニ

16

[0060]

酸化防止剤の割合は、ポリアセタール系樹脂 (A) 10 0重量部に対して、0.01~5重量部、好ましくは 0.05~2.5重量部、さらに好ましくは0.1~1 重量部程度の範囲から選択できる。

ル) プロピオネート] 等] が好ましい。

[0061]

フェノール類 (B1) 及び/又はアミノ酸類 (B2) と、酸化防止剤との割合 (重量比) は、前者/後者=9 9/1~10/90、好ましくは95/5~30/7 0、さらに好ましくは90/10~50/50程度であ

[0062]

(耐熱安定剤)

耐熱安定剤には、(a)塩基性窒素含有化合物、(b) 有機カルボン酸金属塩、(c)アルカリ又はアルカリ土 類金属化合物、(d) ハイドロタルサイト、(e) ゼオ ライト等が含まれる。

30 [0063]

(a) 塩基性窒素含有化合物

塩基性窒素含有化合物には、低分子化合物や高分子化合 物(窒素含有樹脂)が含まれる。

[0064]

低分子化合物としては、例えば、脂肪族アミン類(モノ エタノールアミン、ジエタノールアミン等)、芳香族ア ミン類(o, m, p-トルイジン、o, m, p-フェニ レンジアミン等の芳香族第2級アミン又は第3級アミ ン、o, m, p-アミノ安息香酸、o, m, p-アミノ 安息香酸エチル等)、アミド化合物(マロンアミド、イ ソフタル酸ジアミド等の多価カルボン酸アミド、o, m, p-アミノベンズアミド等)、ヒドラジン又はその 誘導体(ヒドラジン、ヒドラゾン、多価カルボン酸ヒド ラジドなどのヒドラジドなど)、アミノトリアジン類 「グアナミン、アセトグアナミン、ベンゾグアナミン、 サクシノグアナミン、アジポグアナミン、フタログアナ ミン、CTU-グアナミン、2、4-ジアミノー6-[2′ーメチルイミダゾリルー(1′)] -エチルーs ートリアジン、2, 4ージアミノー6ー [21ーウンデ これらの酸化防止剤は、単独で又は二種以上組み合わせ 50 シルイミダゾリルー (1')] -エチルーs -トリアジ

17

ン、2、4-ジアミノ-6-[2'-エチル-4'-メ チルイミダゾリルー (1´)] -エチル-s-トリアジ ン、等のグアナミン類又はそれらの誘導体、メラミン又 はその誘導体(メラミン:メラム、メレム、メロン等の メラミン縮合物など)]、ウラシル又はその誘導体(ウ ラシル、ウリジン等)、シトシン又はその誘導体(シト シン、シチジン等)、グアニジン又はその誘導体(グア ニジン、シアノグアニジン等の非環状グアニジン;クレ アチニンなどの環状グアニジンなど)、尿素又はその誘 導体 [ピウレット、ピウレア、エチレン尿素、アセチレ 10 い。 ン尿素、イソプチリデンジウレア、クロチリデンジウレ ア、尿素とホルムアルデヒドとの縮合体、ヒダントイ ン、置換ヒダントイン誘導体(1-メチルヒダントイ ン、5-プロピルヒダントイン、5,5-ジメチルヒダ ントインなどのモノ又はジC1-4アルキル置換体;5 -フェニルヒダントイン、5、5-ジフェニルヒダント インなどのアリール置換体;5-メチル-5-フェニル ヒダントインなどのアルキルアリール置換体など)、ア ラントイン、置換アラントイン誘導体(例えば、モノ、 ジまたはトリC:-4アルキル置換体、アリール置換体 20 など)、アラントインの金属塩(アラントインジヒドロ キシアルミニウムなどの周期表3B属金属との塩な ど)、アラントインとアルデヒド化合物との反応生成物 (アラントインホルムアルデヒド付加体など)、アラン トインとイミダゾール化合物との化合物(アラントイン ソジウム-d1ピロリドンカルボキシレートなど)、有 機酸塩など〕などが例示できる。

[0065]

窒素含有樹脂としては、例えば、ホルムアルデヒドとの 反応により生成するアミノ樹脂(グアナミン樹脂、メラ ミン樹脂、グアニジン樹脂等の縮合樹脂;ベンゾグアナ ミンーメラミン樹脂、芳香族ポリアミンーメラミン樹脂 等の共縮合樹脂など)、芳香族アミン-ホルムアルデヒ ド樹脂 (アニリン樹脂など)、ポリアミド樹脂 [例え ば、ナイロン3(ポリβ-アラニン)、ナイロン46、 ナイロン6、ナイロン66、ナイロン11、ナイロン1 11、ナイロン6-12、ナイロン6-66-61 0、ナイロン6-66-612等の単独又は共重合ポリ アミド:メチロール基やアルコキシメチル基を有する置 40 換ポリアミド等]、ポリエステルアミド、ポリアミドイ ミド、ポリウレタン、ポリアクリルアミド、ポリ (N-ピニルホルムアミド)、N-ピニルホルムアミドと他の ピニルモノマーとの共重合体、ポリ(N-ビニルカルボ ン酸アミド)、N-ビニルカルボン酸アミドと他のビニ ルモノマーとの共重合体などが例示できる。

[0066]

これらの塩基性窒素含有化合物は、単独で又は二種以上 組み合わせて使用できる。これらの塩基性窒素含有化合

グアナミン等)、メラミン又はその誘導体 [特にメラミ ン又はメラミン縮合物 (メラム、メレム等)]、グアニ ジン誘導体(シアノグアニジン、クレアチニン等)、尿 素誘導体[ピウレア、尿素とホルムアルデヒドとの縮合 体、アラントイン、アラントインの金属塩 (アラントイ ンジヒドロキシアルミニウムなど)]、窒素含有樹脂 [アミノ樹脂(メラミン樹脂、メラミンーホルムアルデ ヒド樹脂などのアミノ樹脂:架橋メラミン樹脂などの架 橋アミノ樹脂など)、ポリアミド樹脂など]が好まし

18

[0067]

(b) 有機カルポン酸金属塩

有機カルボン酸金属塩としては、有機カルボン酸と金属 (Li, Na, K等のアルカリ金属; Mg, Ca等のア ルカリ土類金属; Znなどの遷移金属など)との塩が挙 げられる。

[0068]

有機カルボン酸には、飽和又は不飽和脂肪族カルボン酸 や、不飽和脂肪族カルボン酸の重合体等が含まれる。ま た、これらの脂肪族カルボン酸はヒドロキシル基を有し ていてもよい。

[0069]

飽和脂肪族カルボン酸としては、飽和C1~34モノカ ルボン酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草 酸、イソ吉草酸、ピバル酸、カプロン酸、カプリル酸、 カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデシル 酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキン酸、ベヘン 酸、モンタン酸等)、飽和C2-30ジカルボン酸(シ ュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン 酸、ピメリン酸、コルク酸、アゼライン酸、セバシン 酸、ドデカン二酸、テトラデカン二酸、タプシア酸)、 これらのオキシ酸(グリコール酸、乳酸、グリセリン 酸、ヒドロキシ酪酸、クエン酸、12-ヒドロキシステ アリン酸等) 等が例示できる。

[0070]

不飽和脂肪族カルボン酸としては、不飽和C3-34 モ ノカルポン酸〔(メタ)アクリル酸、クロトン酸、イソ クロトン酸、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、オ レイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エ ルカ酸等]、不飽和 C 4 - 3 0 ジカルボン酸(マレイン 酸、フマル酸、デセン二酸、ドデセン二酸等)、これら のオキシ酸(プロピオール酸など)等が例示できる。

[0071]

不飽和脂肪族カルポン酸の重合体としては、重合性不飽 和カルボン酸 $[\alpha, \beta-$ エチレン性不飽和カルボン酸、 例えば、(メタ)アクリル酸などの重合性不飽和モノカ ルポン酸、重合性不飽和多価カルボン酸(イタコン酸、 マレイン酸、フマル酸等)、前記多価カルボン酸の酸無 水物又はモノエステル(マレイン酸モノエチルなどのモ 物のうち、グアナミン類(アジポグアナミン、CTU- 50 ノCュ-ュュアルキルエステルなど)など] とオレフィ



ン (エチレン、プロピレン等のα-C2-10オレフィ ンなど)との共重合体などが挙げられる。

[0072]

これらの有機カルボン酸金属塩は、単独で又は二種以上 組み合わせて使用できる。これらの有機カルボン酸金属 塩のうち、アルカリ土類金属有機カルボン酸塩(酢酸カ ルシウム、クエン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシ ウム、12-ヒドロキシステアリン酸カルシウム等)、 アイオノマー樹脂(前記重合性不飽和多価カルボン酸と オレフィンとの共重合体に含有されるカルボキシル基の 10 少なくとも一部が前記金属のイオンにより中和されてい る樹脂)等が好ましい。前記アイオノマー樹脂は、例え ば、A-CACLYN (アライド・シグナル社製)、ハ イミラン(三井デュポンポリケミカル社製)、サーリン (デュポン社製) 等として市販されている。

[0073]

(c) アルカリ又はアルカリ土類金属化合物

アルカリ又はアルカリ土類金属化合物には、金属酸化物 (CaO, MgO等)、金属水酸化物 [Ca(O H) 2, Mg (OH) 2等]、金属無機酸塩[金属炭酸 塩(Na2CO3, K2CO3, CaCO3, MgCO 3 等)、金属ホウ酸塩 (C a 3 (PO4) 2 など)、金 属リン酸塩 (Mg3 (BO3) 2 など) 等] 等が含まれ る。これらの金属化合物は、単独で又は二種以上組み合 わせて使用できる。これらの金属化合物のうち、金属酸 化物及び金属水酸化物、特にアルカリ土類金属酸化物及 びアルカリ土類金属水酸化物が好ましい。

[0074]

(d) ハイドロタルサイト

ハイドロタルサイトとしては、特開昭60-1241号 30 フェノール類(B1) 及び/又はアミノ酸類(B2)公報及び特開平9-59475号公報等に記載されてい るハイトロタルサイト類、例えば、下記式で表されるハ イドロタルサイト化合物などが使用できる。

[0075]

 $[M^{2} + 1 - x M^{3} + x (OH)_{2}] \times + [A^{n} - x M^{n}] + x (OH)_{2}$ $\times / n \cdot mH_2 O] \times -$

[式中、M²⁺ はMg²⁺、Mn²⁺、Fe²⁺、Co ^{2 +} 等の二価金属イオンを示し、M^{3 +} はA l^{3 +} 、F e^{3} + 、C r^{3} + 等の三価金属イオンを示す。 A^{n} は CO3 ^{2 -} 、OH-、HPO4 ^{2 -} 、SO4 ^{2 -} 等のn 価(特に1価又は2価)のアニオンを示す。xは、0<

ハイドロタルサイトは、単独で又は二種以上組み合わせ て使用できる。なお、ハイドロタルサイトは、「DHT -4A」、「DHT-4A-2」、「アルカマイザー」 等として協和化学工業 (株) から入手可能である。

[0076]

(e) ゼオライト

ゼオライトとしては、特に制限されないが、例えば、特 開平7-62142号公報に記載されているゼオライト 50 ましくはC 1 1 1 1 2 1 飽和脂肪酸)など]、炭素数10

[最小単位セルがアルカリ及び/又はアルカリ土類金属 の結晶性アルミノケイ酸塩であるゼオライト(A型、X 型、Y型、L型及び2SM型ゼオライト、モルデン沸石 型ゼオライト;チャバザイト、モルデン沸石、ホージャ サイト等の天然ゼオライトなど)など]などが使用でき

[0077]

ゼオライトは、単独で又は二種以上組み合わせて使用で きる。なお、A型ゼオライトは、「ゼオラムA-3」、 「ゼオラムA-4」「ゼオラムA-5」等として、ま た、X型ゼオライトは、「ゼオラムF-9」、Y型ゼオ ライトは、「HSZ-320NAA」等として東ソー (株) から入手可能である。

[0078]

耐熱安定剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用で きる。耐熱安定剤は、前記(a)成分と、前記(b)~ (e) 成分から選択された少なくとも一種とを組み合わ せて用いると、少量で耐熱安定性を付与することもでき る。

[0079]

耐熱安定剤の割合は、例えば、ポリアセタール系樹脂 (A) 100重量部に対して、0.001~10重量 部、好ましくは0.001~5重量部、さらに好ましく は0.01~2重量部程度の範囲から選択できる。 (a) 成分と、[(b)~(e)]成分とを組み合わせ て用いる場合は、両者の割合は、(a)/[(b)~ (e) $] = 90/10\sim10/90$ 、好ましくは70/30~30/70程度である。

[0800]

と、耐熱安定剤との割合(重量比)は、前者/後者=9 9/1~10/90、好ましくは95/5~30/7 0、さらに好ましくは90/10~50/50程度であ

[0081]

(加工安定剤)

加工安定剤としては、(a)長鎖脂肪酸又はその誘導 体、(b) ポリオキシアルキレングリコール、(c) シ リコーン系化合物、(d)ワックス類等が挙げられる。 [0082]

(a) 長鎖脂肪酸又はその誘導体

長鎖脂肪酸は、飽和脂肪酸であってもよく、不飽和脂肪 酸であってもよい。また、一部の水素原子がヒドロキシ ル基などの置換基で置換されたものも使用できる。この ような長鎖脂肪酸としては、炭素数10以上の1価又は 2価の脂肪酸、例えば、炭素数10以上の一価の飽和脂 肪酸〔カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタ デシル酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキン酸、 ベヘン酸、モンタン酸等のCio-34飽和脂肪酸(好

以上の一価の不飽和脂肪酸 [オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エルカ酸等のC10-34不飽和脂肪酸(好ましくはC10-28飽和脂肪酸)など〕、炭素数10以上の二価の脂肪酸(二塩基性脂肪酸) [セバシン酸、ドデカン二酸、テトラデカン二酸、イキサデカン二酸酸等の二価のC10-30飽和脂肪酸(好ましくは二価のC10-20和脂肪酸)、デセン二酸などの二価のC10-30不飽和脂肪酸(好ましくは二価のC10-20不飽和脂肪酸)など〕が例示できる。前記脂肪酸には、1つ又は複数のヒドロキシル基を分子内に有する脂肪酸(例えば、12-ヒドロキシステアリン酸などのヒドロキシ飽和C10-28脂肪酸など)も含まれる。これらの脂肪酸は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0083]

長鎖脂肪酸の誘導体には、脂肪酸エステル及び脂肪酸ア ミド等が含まれる。長鎖脂肪酸エステルとしては、その 構造は特に制限されず、直鎖状又は分岐状脂肪酸エステ ルのいずれも使用でき、長鎖脂肪酸とアルコールとのエ ステル(モノエステル、ジエステル、トリエステルなど 1つ又は複数のエステル結合を有するエステルなど)が 挙げられる。長鎖脂肪酸エステルを構成するアルコール は、その種類は特に制限されないが、多価アルコールが 好ましい。多価アルコールとしては、炭素数が2~8程 度、好ましくは2~6程度の多価アルコール又はその重 合体、例えば、アルキレングリコール[例えば、エチレ ングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリ コール等のC2-8アルキレングリコール(好ましくは С 2 - 6 アルキレングリコール) など] などのジオール 類、グリセリン、トリメチロールプロパン又はこれらの 誘導体などのトリオール類、ペンタエリスリトール、ソ ルピタン又はこれらの誘導体などのテトラオール類、及 びこれらの多価アルコール類の単独又は共重合体(例え ば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー ル等のポリオキシアルキレングリコールの単独又は共重 合体、ポリグリセリンなど)などが例示できる。前記ポ リアルキレングリコールの平均重合度は2以上(例え ば、2~500)、好ましくは2~400 (例えば、2 ~300)程度であり、平均重合度16以上(例えば、 20~200程度)が好ましく、このようなポリアルキ レングリコールは、炭素数12以上の脂肪酸とのエステ ルとして好適に使用される。好ましい多価アルコール は、平均重合度が2以上のポリアルキレングリコールで ある。これらの多価アルコールは、単独で又は二種以上 組み合わせて使用できる。

[0084]

このような脂肪酸エステルの例としては、エチレングリコールジステアリン酸エステル、グリセリンモノステアリン酸エステル、グリセリントリバルミチン酸エステル、ポリグリセリントリステアリン酸エステル、トリメ 50

チロールプロパンモノバルミチン酸エステル、ベンタエリスリトールモノウンデシル酸エステル、ソルビタンモノステアリン酸エステル、ポリアルキレングリコール(ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなど)のモノラウレート、モノバルミテート、ジステアレート、ジラウレート、ジバルミテート、ジオレート、ジリノレートなどが挙げられる。これらの脂肪酸エステルは、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

0 [0085]

脂肪酸アミドとしては、前記長鎖脂肪酸(一価又は二価 の長鎖脂肪酸)とアミン類(モノアミン、ジアミン、ポ リアミン類など)との酸アミド(モノアミド、ビスアミ ドなど)が使用できる。モノアミドとしては、例えば、 カプリン酸アミド、ラウリン酸アミド、ミリスチン酸ア ミド、パルミチン酸アミド、ステアリン酸アミド、アラ キン酸アミド、ペヘン酸アミド、モンタン酸アミド等の 飽和脂肪酸の第1級酸アミド、オレイン酸アミドなどの 不飽和脂肪酸の第1級酸アミド、ステアリルステアリン 酸アミド、ステアリルオレイン酸アミド等の飽和及び/ 又は不飽和脂肪酸とモノアミンとの第2級酸アミドなど が例示できる。これらの脂肪酸アミドのうち、ピスアミ ドが好ましい。ビスアミドには、C1-6アルキレンジ アミン(特に、C1-2アルキレンジアミン)と前記脂 肪酸とのビスアミドなどが含まれ、その具体例として は、エチレンジアミンージステアリン酸アミド(エチレ ンピスステアリルアミド)、ヘキサメチレンジアミンー ジステアリン酸アミド、エチレンジアミンージオレイン 酸アミド、エチレンジアミンージエルカ酸アミドなどが 挙げられ、さらにエチレンジアミンー(ステアリン酸ア ミド) オレイン酸アミドなどのアルキレンジアミンのア ミン部位に異なるアシル基が結合した構造を有するビス アミドなども使用できる。前記酸アミドにおいて、酸ア ミドを構成する脂肪酸は飽和脂肪酸であるのが好まし い。これらの脂肪酸アミドは、単独で又は二種以上組み 合わせて使用できる。

[0086]

(b) ポリオキシアルキレングリコール

ボリオキシアルキレングリコールには、アルキレングリコール [例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、テトラメチレングリコールなどのC2-6アルキレングリコール(好ましくはC2-4アルキレングリコール)など] の単独重合体、共重合体、それらの誘導体等が含まれる。具体例としては、ボリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等のポリC2-6オキシアルキレングリコール(好ましくはポリC2-4オキシアルキレングリコール)、ポリオキシエチレンーポリオキシプロピレン共重合体(ランダム又はブロック共重合体など)、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、

.

24

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンモノブチルエ ーテル等が挙げられる。

[0087]

これらのポリオキシアルキレングリコールは、単独で又 は二種以上組み合わせて使用できる。これらのポリオキ シアルキレングリコールのうち、オキシエチレン単位を 有する重合体、例えば、ポリエチレングリコール、ポリ オキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体及びそれ らの誘導体等が好ましい。また、前記ポリオキシアルキ レングリコールの数平均分子量は、1 imes 1 0 3 $\sim 1 imes 1$ 1 これらのワックス類は、単独で又は二種以上組み合わせ 0 ° (例えば、1×10°~5×10°)、好ましくは 2×10³~1×10⁵ (例えば、2×10³~5×1 0⁴)程度である。

[0088]

(c) シリコーン系化合物

シリコーン系化合物には、(ポリ) オルガノシロキサン などが含まれる。 (ポリ) オルガノシロキサンとして は、ジアルキルシロキサン(例えば、ジメチルシロキサ ンなど)、アルキルアリールシロキサン(例えば、フェ ニルメチルシロキサンなど)、ジアリールシロキサン (例えば、ジフェニルシロキサンなど) 等のモノオルガ ノシロキサン、これらの単独重合体(例えば、ポリジメ チルシロキサン、ポリフェニルメチルシロキサン等)又 は共重合体等が例示できる。また、(ポリ) オルガノシ ロキサンには、分子末端や主鎖に、エポキシ基、ヒドロ キシル基、カルボキシル基、アミノ基、エーテル基等の 置換基を有する変性(ポリ)オルガノシロキサン(例え ば、変性シリコーン) なども含まれる。これらのシリコ ーン系化合物は、単独で又は二種以上組み合わせて使用 できる。

[0089]

(d) ワックス類

ワックス類には、ポリオレフィン系ワックスなどが含ま れる。ポリオレフィン系ワックスとしては、ポリエチレ ンワックス、ポリプロピレンワックス等のポリС2-4 オレフィン系ワックス、エチレン共重合体ワックスなど のオレフィン共重合体ワックスが例示でき、これらの部 分酸化物又は混合物等も含まれる。オレフィン共重合体 には、例えば、オレフィン(エチレン、プロピレン、1 ープテン、2-ブテン、イソプテン、3-メチル-1-ブテン、4-メチル-1-ブテン、2-メチル-2-ブ テン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、2、 3-ジメチル-2-ブテン、1-ヘプテン、1-オクテ ン、1-ノネン、1-デセン、1-ドデセン等の $\alpha-$ オ レフィン等)の共重合体や、これらのオレフィンと共重 合可能なモノマー、例えば、不飽和カルボン酸又はその 酸無水物 [無水マレイン酸、(メタ) アクリル酸等]、 (メタ) アクリル酸エステル [(メタ) アクリル酸メチ ル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プ

酸2-エチルヘキシル等の(メタ)アクリル酸C :-:0アルキル(好ましくはC:-4アルキル)エス テルなど]等の重合性モノマーとの共重合体等が挙げら れる。また、これらの共重合体には、ランダム共重合 体、ブロック共重合体、又はグラフト共重合体が含まれ る。オレフィン共重合体ワックスは、通常、エチレン と、他のオレフィン及び重合性モノマーから選択された 少なくとも一種のモノマーとの共重合体である。

[0090]

て使用できる。これらのワックスのうち、ポリエチレン ワックスが好ましい。ワックス類の数平均分子量は、1 00~20000、好ましくは500~15000、さ らに好ましくは1000~12000程度である。

[0091]

加工安定剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用で きる。加工安定剤の割合は、ポリアセタール系樹脂 (A) 100重量部に対して、0.01~10重量部、 好ましくは0.03~5重量部(例えば、0.05~3 重量部)程度、特に0.05~2重量部程度である。

[0092]

(耐候(光)安定剤)

耐候(光)安定剤としては、(a)ベンゾトリアゾール 系化合物、(b) ベンゾフェノン系化合物、(c) 芳香 族ベンゾエート系化合物、(d)シアノアクリレート系 化合物、(e)シュウ酸アニリド系化合物、(f)ヒン ダードアミン系化合物等が挙げられる。

[0093]

(a) ペンゾトリアゾール系化合物

30 ベンゾトリアゾール系化合物としては、2-(2′-ヒ ドロキシ-5′-メチルフェニル) ベンソトリアゾー ル、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-t-プチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒド ロキシー3′, 5′ージーtーアミルフェニル) ペンゾ トリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジーイソアミルフェニル) ベンゾトリアゾール等のヒド ロキシル基及びアルキル (C₁₋₆アルキル) 基置換ア リール基を有するベンゾトリアゾール類;2-[21-ヒドロキシー3′,5′ービス(α , α ージメチルベン ジル)フェニル] ベンゾトリアゾールなどのヒドロキシ ル基及びアラルキル(又はアリール)基置換アリール基 を有するベンゾトリアゾール類;2-(21-ヒドロキ シー4′-オクトキシフェニル) ベンゾトリアゾールな どのヒドロキシル基及びアルコキシ(Cı-ı2アルコ キシ) 基置換アリール基を有するベンゾトリアゾール類 等が挙げられる。これらのペンゾトリアゾール化合物 は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これ らのペンゾトリアゾール系化合物のうち、ヒドロキシル 基及びC3-6アルキル基置換C6-10アリール (特 ロピル、(メタ) アクリル酸プチル、(メタ) アクリル 50 にフェニル) 基を有するベンゾトリアゾール類、並びに

ヒドロキシル基及びC。- 1 。アリールーC1 - 6 アル キル (特にフェニル - C: - 4 アルキル) 基置換アリー 使用できる。 ル基を有するベンゾトリアゾール類などである。

[0094]

(b) ペンゾフェノン系化合物

ベンゾフェノン系化合物としては、複数のヒドロキシル 基を有するペンソフェノン類(2,4-ジヒドロキシベ ンゾフェノンなどのジ乃至テトラヒドロキシベンゾフェ ノン;2-ヒドロキシ-4-オキシベンジルベンゾフェ ノンなどのヒドロキシル基及びヒドロキシル置換アリー 10 ル又はアラルキル基を有するベンゾフェノン類など): ヒドロキシル基及びアルコキシ (C₁₋₁6アルコキ シ) 基を有するペンゾフェノン類(2-ヒドロキシ-4 -メトキシベンソフェノン、2-ヒドロキシー4-オク トキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-ドデシル オキシベンゾフェノン、2,2′-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2,2'-ジヒドロキシー 4, 4 ^ -ジメトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ - 4 - メトキシ-5 - スルホペンゾフェノン等) などが 挙げられる。これらのベンゾフェノン化合物は、単独で 又は二種以上組み合わせて使用できる。これらのベンゾ フェノン系化合物のうち、ヒドロキシル基と共にヒドロ キシル基置換C6-10アリール(又はC6-10アリ ールーC₁-4アルキル)基を有するベンゾフェノン 類、特に、ヒドロキシル基と共にヒドロキシル基置換フ エニルーC1-2アルキル基を有するペンゾフェノン類 が好ましい。

[0095]

(c) 芳香族ベンゾエート系化合物

芳香族ペンゾエート系化合物としては、p-t-ブチル フェニルサリシレート、pーオクチルフェニルサリシレ ートなどのアルキルアリールサリシレート類が挙げられ る。芳香族ペンゾエート化合物は、単独で又は二種以上 組み合わせて使用できる。

[0096]

(d) シアノアクリレート系化合物

シアノアクリレート系化合物としては、2-エチルヘキ シルー2-シアノー3,3-ジフェニルアクリレート、 エチルー2-シアノー3, 3-ジフェニルアクリレート 等のシアノ基含有ジアリールアクリレート類などが挙げ 40 られる。シアノアクリレート系化合物は、単独で又は二 種以上組み合わせて使用できる。

[0097]

(e) シュウ酸アニリド系化合物

シュウ酸アニリド系化合物としては、N-(2-エチル フェニル) - N′- (2-エトキシ-5-t-プチルフ ェニル) シュウ酸ジアミド、N- (2-エチルフェニ ル) - N´- (2-エトキシ-フェニル) シュウ酸ジア ミド等の窒素原子上に置換されていてもよいアリール基 などを有するシュウ酸ジアミド類が挙げられる。シュウ 50 チレンー1.6-ジカルバメートなどのカルバモイルオ

酸アニリド化合物は、単独で又は二種以上組み合わせて

[0098]

(f) ヒンダードアミン系化合物

ヒンダードアミン系化合物としては、立体障害性基を有 するピペリジン誘導体、例えば、エステル基含有ピペリ ジン誘導体 [4-アセトキシ-2, 2, 6, 6-テトラ メチルピペリジン、4-ステアロイルオキシ-2,2, 6. 6-テトラメチルピペリジン、4-アクリロイルオ キシー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジンなどの 脂肪族アシルオキシピペリジン(C2-20脂肪族アシ ルオキシーテトラメチルピペリジンなど):4-ペンゾ イルオキシー2,2,6,6-テトラメチルピペリジン などの芳香族アシルオキシピペリジン(C1-11 芳香 族アシルオキシーテトラメチルピペリジンなど);ピス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) オ ギザレート、ピス(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4 -ピペリジル)マロネート、ビス(2,2,6,6-テ トラメチルー4ーピペリジル)アジペート、ピス(1. 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル) アジ ペート、ピス(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピ ペリジル) セパケート、ビス (1, 2, 2, 6, 6-ペ ンタメチル-4-ピペリジル)セバケートなどの脂肪族 ジ又はトリカルボン酸ーピス又はトリスピペリジルエス テル(C2-20脂肪族ジカルポン酸-ビスピペリジル エステルなど); ピス(2, 2, 6, 6-テトラメチル -4-ピペリジル)テレフタレート、トリス(2,2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) ベンゼンー 1, 3, 5-トリカルポキシレートなどの芳香族ジ乃至 テトラカルポン酸-ビス乃至テトラキスピペリジルエス テル(芳香族ジ又はトリカルポン酸ービス又はトリスピ ペリジルエステルなど)など]、エーテル基含有ピペリ ジン誘導体 [4-メトキシ-2, 2, 6, 6-テトラメ チルピペリジンなどのC₁₋₁のアルコキシピペリジン (C₁ - 6 アルコキシーテトラメチルピペリジンな ど);4-シクロヘキシルオキシ-2,2,6,6-テ トラメチルピペリジンなどのCs-8シクロアルキルオ キシーピペリジン:4-フェノキシー2,2,6,6-テトラメチルピペリジンなどのアリールオキシピペリジ ン;4-ベンジルオキシ-2.2,6,6-テトラメチ ルピペリジンなどC6-10アリール-C1-4アルキ ルオキシーピペリジンなど; 1, 2-ピス(2, 2, 6. 6-テトラメチル-4-ピペリジルオキシ) エタン などのアルキレンジオキシピスピペリジン(C1-10 アルキレンジオキシービスピペリジンなど) など]、ア ミド基含有ピペリジン誘導体 [4-(フェニルカルバモ イルオキシ) -2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジ ンなどのカルバモイルオキシピペリジン;ピス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) ヘキサメ

キシ置換アルキレンジオキシービスピペリジンなど]などが挙げられる。また、高分子量のピペリジン誘導体重縮合物(コハク酸ジメチルー1ー(2ーヒドロキシエチル)ー4ーヒドロキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジン重縮合物など)なども含まれる。これらのヒンダードアミン系化合物は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

[0099]

これらのヒンダードアミン系化合物のうち、エステル基合有ピペリジン誘導体、特に、脂肪族カルボン酸ピペリジルエステル(好ましくはC₂₋₁₆脂肪族ジカルボン酸ービスピペリジルエステル、さらに好ましくはC₆₋₁₄脂肪族ジカルボン酸ービステトラメチルピペリジルエステルなど)、芳香族ジ又はトリカルボン酸ービス又はトリスピペリジルエステル等が好ましい。

[0100]

耐候 (光) 安定剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。耐候 (光) 安定剤の割合は、ポリアセタール系樹脂 (A) 100重量部に対して、 $0.01\sim5$ 重量部、好ましくは $0.01\sim2$ 重量部、さらに好ましくは $0.1\sim2$ 重量部程度である。また、耐候 (光) 安定剤ば、(f) 成分と、他の(a) \sim (e) 成分から選択された少なくとも一種とを併用するのが好ましく、特に、(a) ベンゾトリアゾール系化合物と (f) ヒンダードアミン系化合物とを併用するのが好ましい。この場合、(f) 成分と [(a) \sim (e)] 成分との割合 (重量比) は、前者/後者= $0/100\sim80/20$ 、好ましくは $10/90\sim70/30$ 、さらに好ましくは $20/80\sim60/40$ 程度である。

[0101]

(着色剤)

着色剤としては、各種染料又は顔料が使用できる。染料はソルベント染料が好ましく、アゾ系染料、アントラキノン系染料、フタロシアニン系染料、又はナフトキノン系染料などが挙げられる。顔料については、無機顔料及び有機顔料のいずれも使用できる。

[0102]

無機顔料としては、チタン系顔料、亜鉛系顔料、カーボンプラック(ファーネスブラック、チャンネルブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等)、鉄 40 系顔料、モリブデン系顔料、カドミウム系顔料、鉛系顔料、コパルト系顔料、及びアルミニウム系顔料などが例示できる。

[0103]

有機顔料としては、アゾ系顔料、アンスラキノン系顔料、フタロシアニン系顔料、キナクリドン系顔料、ペリレン系顔料、ペリノン系顔料、イソインドリン系顔料、ジオキサジン系顔料、又はスレン系顔料などが例示できる。

[0104]

着色剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これらの着色剤のうち、光遮蔽効果の高い着色剤 [カーボンブラック、チタン白 (酸化チタン)、フタロシアニン系顔料、ペリレン系顔料]、特にカーボンブラックを用いると、耐候(光)性を向上できる。

[0105]

着色剤の割合は、例えば、ポリアセタール系樹脂 (A) 100重量部に対して、0~5重量部(例えば、0.0 1~5重量部)、好ましくは0.1~4重量部、さらに 10 好ましくは0.1~2重量部程度である。

[0106]

(他の添加剤)

本発明のポリアセタール系樹脂組成物には、必要に応じて、慣用の添加剤、例えば、離型剤、核剤、帯電防止剤、摺動性改良剤、耐衝撃性改良剤、難燃剤、界面活性剤、香料、各種ポリマー(例えば、オレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂等)、充填剤等を単独で又は2種以上組み合わせて添加してもよい。また、必要に応じて、耐候(光)性に優れた樹脂、例えば、アクリル系樹脂[ポリメチルメタクリレートなどのC1-10アルキル(メタ)アクリレートの単独又は共重合体]、アクリル系コアシェルポリマー、ポリカーボネート樹脂等を添加してもよい。

[0107]

[ポリアセタール系樹脂組成物の製造方法]

本発明のポリアセタール系樹脂組成物は、粉粒状混合物や溶融混合物であってもよく、ポリアセタール系樹脂(A)と、フェノール類(B1)及び/又はアミノ酸類(B2)と、必要により他の添加剤とを慣用の方法で混る 合することにより調製できる。例えば、(1)各成分を混合して、一軸又は二軸の押出機により混練して押出してペレットを調製した後、成形する方法、(2)一旦組成の異なるペレット(マスターバッチ)を調製し、そのペレットを所定量混合(希釈)して成形に供し、所定の組成の成形体を得る方法、(3)ポリアセタール樹脂のペレットに抑制剤を散布、表面コートなどにより共存、付着させた後、成形し、所定の組成の成形体を得る方法等が採用できる。

[0108]

本発明の樹脂組成物は、慣用の成形方法、例えば、射出成形、押出成形、圧縮成形、ブロー成形、真空成形、発泡成形、回転成形、ガスインジェクションモールディングなどの方法で、種々の成形体を成形するのに有用である。

[0109]

[成形体]

50

前記ポリアセタール系樹脂組成物で構成された本発明のポリアセタール系樹脂成形体は、ポリアセタール系樹脂(A)と、フェノール類(B1)及び/又はアミノ酸類(B2)とを組み合わせて含んでおり、耐候(光)安定

性に優れるとともに、ホルムアルデヒド発生量が極めて少ない。すなわち、酸化防止剤などの安定剤を含む従来のポリアセタール系樹脂で構成された成形体は、比較的多量のホルムアルデヒドを生成し、腐食や変色などの他、生活環境や作業環境を汚染する。例えば、一般に市販されているポリアセタール系樹脂成形体からのホルムアルデヒド発生量は、乾式(恒温乾燥雰囲気下)において、表面積 $1\ cm^2\$ 当たり $2\sim5\ \mu\$ R程度である。

29

[0110]

これに対して、本発明のポリアセタール系樹脂成形体は、乾式において、ホルムアルデヒド発生量が成形体の表面積 $1\ cm^2$ 当たり $2\ \mu\ g$ 以下($0\ \sim\ 1$. $5\ \mu\ g$ 程度)、好ましくは $0\ \sim\ 1$ $\mu\ g$ 程度である。

[0111]

なお、乾式でのホルムアルデヒド発生量は、次のように して測定できる。

[0112]

ボリアセタール系樹脂成形体を、必要により切断して表面積を測定した後、その成形体の適当量(例えば、表面積 $10\sim50$ cm² となる程度)を密閉容器(容量20 ml)に入れ、温度80 $\mathbb C$ で24 時間放置する。その後、この密閉容器中に水を5 ml注入し、この水溶液のホルマリン量をJ IS K0102, 29 (ホルムアルデヒドの項)に従って定量し、成形体の表面積当たりのホルムアルデヒド発生量(μ g/cm²)を求める。

[0113]

本発明における前記ホルムアルデヒド発生量の数値規定は、ポリアセタール系樹脂(A)と、フェノール類(B 1)及び/又はアミノ酸類(B 2)を含む限り、慣用の添加剤(通常の、酸化防止剤、安定剤、着色剤等)を含有するポリアセタール系樹脂組成物の成形体についてだけでなく、無機充填剤、他のポリマーなどを含有する組成物の成形体においても、その成形体の表面の大部分(例えば、50~100%)が樹脂で構成された成形体(例えば、多色成形体や被覆成形体など)についても適用可能である。

[0114]

本発明の成形体は、ホルムアルデヒドが弊害となるいずれの用途(例えば、自転車部品としてのノブ、レバーなど)にも使用可能であるが、自動車部品や電気・電子部品(能動部品や受動部品など)、建材・配管部品、日用品(生活)・化粧品用部品、医用(医療・治療)部品及び写真用部品として好適に使用される。

[0115]

より具体的には、自動車部品としては、インナーハンドル、フューエルトランクオープナー、シートベルトバックル、アシストラップ、各種スイッチ、ノブ、レバー、クリップ、スピーカーグリル等の内装部品、メーターやコネクターなどの電気系統部品、オーディオ機器やカーナビゲーション機器などの車載電気・電子部品、ウイン 50

ドウレギュレーターのキャリアープレートに代表される 金属と接触する部品、ドアロックアクチェーター部品、 ミラー部品、ワイパーモーターシステム部品、燃料系統 の部品などの機構部品が例示できる。

30

[0116]

電気・電子部品(機構部品)としては、ポリアセタール 系樹脂成形体で構成され、かつ金属接点が多数存在する 機器の部品又は部材 [例えば、カセットテープレコーダ などのオーディオ機器、VTR(ビデオテープレコーダ 一)、8 mmビデオ、ビデオカメラなどのビデオ機器、 又はコピー機、ファクシミリ、ワードプロセサー、コン ピューターなどのOA (オフィスオートメーション)機 器、更にはモーター、発条などの駆動力で作動する玩 具、電話機、コンピュータなどに付属するキーボードな ど] などが例示できる。具体的には、シャーシ(基 盤)、ギヤー、レバー、カム、プーリー、軸受けなどが 挙げられる。さらに、少なくとも一部がポリアセタール 系樹脂成形体で構成された光及び磁気メディア部品(例 えば、金属薄膜型磁気テープカセット、磁気ディスクカ ートリッジ、光磁気ディスクカートリッジなど)、更に 詳しくは、音楽用メタルテープカセット、デジタルオー ディオテープカセット、8mmビデオテープカセット、 フレキシブルディスクカートリッジ、ミニディスクカー トリッジなどにも適用可能である。光及び磁気メディア 部品の具体例としては、テープカセット部品(テープカ セットの本体、リール、ハブ、ガイド、ローラー、スト ッパー、リッドなど)、ディスクカートリッジ部品(デ ィスクカートリッジの本体(ケース)、シャッター、ク ランピングプレートなど) などが挙げられる。

0 [0117]

さらに、本発明のポリアセタール系樹脂成形体は、照明 器具、建具、配管、コック、蛇口、トイレ周辺機器部品 などの建材・配管部品、ファスナー類(スライドファス ナー、スナップファスナー、面ファスナー、レールファ スナーなど)、文具、リップクリーム・口紅容器、洗浄 器、浄水器、スプレーノズル、スプレー容器、エアゾー ル容器、一般的な容器、注射針のホルダー、(デジタ ル)カメラ部品、フィルム周辺部品などの広範な生活関 係部品・化粧関係部品・医用関係部品・写真用部品に好 適に使用される。

[0118]

【発明の効果】

本発明のポリアセタール系樹脂組成物は、少量のフェノール類及び/又はアミノ酸類を含んでいるので、熱安定性、特に成形加工時の溶融安定性を改善できると共に、ポリアセタール系樹脂及び成形体からのホルムアルデヒドの発生量を極めて低レベルに抑制でき、周辺環境(作業環境、使用環境など)を大きく改善できる。 さらには、過酷な条件下であってもホルムアルデヒドの生成や添加剤の浸出を抑制でき、金型への分解物や添加物など



の付着(モールドデポジット)、成形体からの樹脂分解 物や添加物の浸出や成形体の熱劣化を抑制でき、成形体 の品質や成形性を向上できる。

[0119]

【実施例】

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明する が、本発明はこれらの実施例により限定されるものでは ない。

[0120]

なお、実施例及び比較例において、成形性(金型付着物 10 の量)、乾式及び湿式での成形体からのホルムアルデヒ ドの発生量について、以下のようにして評価した。ま た、実施例及び比較例で使用したポリアセタール系樹 脂、フェノール類、アミノ酸類、酸化防止剤、耐熱安定 剤、加工安定剤、耐候(光)安定剤及び着色剤は以下の 通りである。

[0 1 2 1]

[成形性(金型付着物の量)]

ポリアセタール系樹脂組成物で形成されたペレットから 特定形状の成形体(直径20mm×厚み1mm)を、射 20 出成形機を用いて連続成形(1000ショット)し、金 型付着物の程度を5段階に評価した。なお、数字が小さ い程、金型付着物が少ない、すなわち、モールドデポジ ットが少ないことを意味する。

[0122]

[乾式での成形体からのホルムアルデヒド発生量]

試験片(2mm×2mm×50mm)10個(総表面積 約40cm²)の樹脂サンプルを密閉容器(容量20m 1) に入れ、温度80℃で24時間、恒温槽内で加熱し た後、室温に空冷し、蒸留水5mlをシリンジにて注入 した。この水溶液のホルムアルデヒド量を、JIS K 0102,29 (ホルムアルデヒドの項) に従って定量 し、表面積当たりのホルムアルデヒドガス発生量 (μ g /cm²)を算出した。

[01.2.3]

[添加剤の浸出(ブルーミング性)]

成形品(直径20mm×厚み1mm)試験片を、ギヤオ ープンに入れて130℃で5時間加熱処理した後、成形 品の表面を目視観察により下記3段階で浸出状態を評価 した。

[0124]

〇: なし

△:少しあり

×:非常に多い。

[0125]

[耐候(光)性試験]

平板状成形品(70mm×40mm×3mm)を、ウェ ザーメーター [スガ試験機 (株) 製、WEL-SUN-HCH型]により83℃のフェード条件で600時間照 射後、照射前後における色相の変化および光沢の変化を 50 D-1:メラミン

観察し、それぞれについてその変化の程度を5段階に評 価した。数字が小さい程変化少、即ち、光沢の低下、変 色が少ないことを意味する。

32

[0126]

[ポリアセタール樹脂A]

A-1:ポリアセタール樹脂コポリマー(メルトインデ ックス=9g/10分)

A-2:比較例1で調製したポリアセタール樹脂コポリ マー組成物ペレット

A-3:比較例4で調製したポリアセタール樹脂コポリ マー組成物ペレット

なお、上記メルトインデックスは、ASTM-D123 8に準じ、190℃、2169gの条件下で測定した値 (g/10分) である。

[0127]

[フェノール類 В 1]

B1-1:ノボラック型フェノール樹脂 [スミライトレ ジンPR-53647、住友デュレズ(株) 製]

B1-2:フェノールアラルキル樹脂 [ミレックスXL -225、三井化学(株)製]

B1-3:ポリビニルフェノール [マルカリンカーS-1 P、丸善石油化学(株)製]

B1-4:ビニルフェノールーメタクリル酸2-ヒドロ キシエチル共重合体[マルカリンカーCHM、丸善石油 化学(株)製]

B1-5:ピニルフェノールーメタクリル酸メチル共重 合体 [マルカリンカーCMM、丸善石油化学(株)製] B1-6:1, 3, 5-トリス[2-(4-ヒドロキシ

フェニル)プロピル]ベンゼン[トリスTC、三井化学 (株) 製]

B1-7:カテキン[サンフラボンHG、太陽化学 (株)製]。

[0128]

[アミノ酸類B2]

B2-1:L-ヒスチジン

B2-2:L-チロシン

B2-3:L-フェニルアラニン

B2-4:DL-トリプトファン

B2-5:DL-ヘキサキドロピコリン酸。

[0129] 40

[酸化防止剤C]

- ブチル - 5 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル)プロ ピオネート)

5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル) プロピ オネート]。

[0130]

[耐熱安定剤D]

D-2:メラミン樹脂

D-3:CTU-グアナミン

D-4:アラントイン[川研ファインケミカル(株)

製〕とポリアセタール樹脂コポリマー〔ポリグラステッ

クス(株)製、ジュラコンM90]から押出調製した3

重量%のアラントインを含有するマスターバッチペレッ

D-5:ピウレア

D-6:アジピン酸ジヒドラジド。

[0131]

[耐熱安定剤E]

E-1:12-ヒドロキシステアリン酸カルシウム

E-2:ステアリン酸マグネシウム

E-3:酸化マグネシウム。

[0132]

[加工安定剤F]

F-I:エチレンピスステアリルアミド

F-2:グリセリンモノステアレート

F-3:ポリエチレングリコール[分子量:3500

01

F-4:ポリエチレングリコールモノステアリン酸エス テル (日本油脂(株)製、ノニオンS-40)。

[0133]

[耐候 (光) 安定剤G]

G-1:2-[2´-ヒドロキシ-3´, 5´-ビス (α, α-ジメチルベンジル) フェニル] ベンゾトリア

 $G-2:2-[2'-k^2-4]-3', 5'-y-t$ -アミルフェニル] ベンゾトリアゾール

ェノン。

[0134]

[耐候(光)安定剤H]

ペリジル) セバケート

[着色剤 []

I-1:カーボンブラック(アセチレンブラック)

I-2:フタロシアニン系青色顔料

I-3:酸化チタン。

[0135]

実施例1~26及び比較例1~5

ポリアセタール樹脂100重量部に、フェノール類、ア ミノ酸類、酸化防止剤、耐熱安定剤、加工安定剤、耐候 10 (光) 安定剤、着色剤を表1及び表2に示す割合で混合 した後、二軸押出機により溶融混合し、ペレット状の組 成物を調製した。このペレットを用いて、射出成形機に より、所定の試験片を成形し、成形時のモールドデポジ ット、及び添加剤の浸出を評価した。また、所定の試験 片からのホルムアルデヒド発生量を測定した。さらに、 所定の試験片を用いて耐候(光)性の評価を行った。結 果を表1及び表2に示す。

[0136]

なお、比較のため、フェノール類、アミノ酸類を添加し 20 ない例および耐候(光)安定剤を添加しない例、フェノ ール類を多量添加した例について、上記と同様にして評 価した。結果を表3に示す。

[0137]

実施例27~35

比較例1で調製したペレット状樹脂組成物に、フェノー ル類又はアミノ酸類、さらに耐熱安定剤Dの所定量を添 加混合し、このペレットを射出成形機により、所定の試 験片を成形し、成形時のモールドデポジット、及び添加 剤の浸出を評価した。また、所定の試験片からのホルム G-3:2-ヒドロキシー4-オキシベンジルベンゾフ 30 アルデヒド発生量を測定した。さらに、実施例 $3.4\sim3$ 5は所定の試験片を成形して耐候(光)性の評価を行っ た。結果を表4に示す。

[0138]

【表1】

33

2	5

			٤	٥	A-1	100	B1-4	0	B2-3	· ~		: ک	0.3	0-3	0.1	-		- - - - -	L	0. 2	_	0.7		C
			=	2	A-1	9	1		B2-2	0 2		، را	0.3	2-0	0 1			2 11	- '	0.2	_	0.8		C
			7	-	A-1	100	1		1-28	0. 2	٦	ء - ہ د	ر د	0-1	0.	<u></u> -	1	3 1	- 0	7 '0	2	0. 7		C
			-	2	A-1	100	i		B25	0.	ن		? >	1		<u>-</u>	- 0		- 0	7)	-	6.0		C
			13	•	A- 1	80	i		B2-4	0	1		3	1		F-1	0 1	1		7 '0	-	တ ဝ		0
		į	=		A-1	3	ı		B2-3			. ~	3	1		<u>П</u>	0	F-2		7 .	-	თ ი	1	 O
			01	-	- 6	3	1		B2-2	0.3	C-2	~	,	ı		E-2	0.1	F-2	0	, , ,	-	 	1	_ _
	中佐庙	2	8	A-1	- 6	200	١.		B2-1	0.3	ا	0.3		ı		1	-	F-1	0	;	-	∞ ∞		— Э
	4	K	~	4-1	- 2	30.2	<u>ה</u>	5	ı		<u>ا</u>	0.3	2	2 0	7 .	<u>.</u>	0 1	F-1	0	; -	-	 ⇒		_)
 HK1			_	Λ-1	100	201	2 0	3 '5	1		<u>۔</u>	0.3	6-2	4 -	 - L	<u>.</u>	 	ī	0 2	6	1 6	ກ ວ່		7
пу		Į,	٥	A-1	100	31		7 5	ı		<u></u>	0	2		- - -		- -	I	0.5	0	,	 ->	<	7
			'n	A-1	100	21-F	? ~ 5 =	,			<u>.</u>		1		-		- -	I	ر 0	65	0	 	C	7
		•	4	A-1	100	R1-4	,			c	. د	0.3			6-13	, ,	- - - -	I	0.5	က	7	 - -	C	
		6	2	A-1	100	R1-3	0.3	1		-	. د	0.3	1		1-1		- (-)	1	2	8	× C) j	C	7
		6	3	A-1	100	B1-2	0.3	1		6	7 6	 	1		F-3	, -	- c	7-4	7 .	က	0	•	C)
		-	-	A-1	100	B1-1	0.3	ı		-	ء د د	ر د	ı		1.1		 5 L	_ 6	n. 2	က	6 0	•	0	
				<					•				_		u					_	at the	 ! _		
			-014104	4 VIEY-MENTER A	重量部)	1/-/類 81	(重量部)	75/酸類 82	(重量部)	路小路上割り	出版的)			配	€		1 1 1 K	インスと思う		モールデボジル	小 発生	(M 8/cm ²)	トジが存	
			+ 117L	÷ ۲۲.		71/		73.7		100	¥ (1)			耐熱安定剤	(重量部)		は一部では	が出	퐨	t-1/ 7	林幻形 ' 比' 発生量	乾式 (/	7.1	

[0139]

【表2】

38

		26	A-1	100	1		B2-3	0.3	<u>-1</u>	0.03	ı		<u>.</u>	0.1	E	0. 2	<u>-</u> -5	0.4	Ŧ	0.5	<u> -3</u>	0.5	-	0.8		0	-
		25	A-1	100	ı		82-2	0.3	<u>-</u> -2	0.03	1		T	0 1	F-2	0.2	<u>1-</u> 5	0.4	Ŧ	0.2	1-2	0.5	-	0.8		0	-
		24	A-1	100	1		1-28	0.3	ر- 1	0.03	ı		E-1	0.1	F-1	0.2	C-1	0.4	F-1	0.2	<u> -</u>	0.5	-	0.8		0	-
		23	4-1	100	B1-5	0.1	1		C-1	0.03	0-3	0. 2	E-1	0.1	F-1	0.2	C-1	0.4	1-H	0.2	l- l	0.5	-	6 .0		Ō	2
	実施例	22	1-Y	100			B2-3	0.3	C-1	0.03	1		E-1	0.1	F-1	0. 2	[-J	0.4	I-H	0.2	1		2	0.8		0	-
	実	12	1-Y	100	ı		82-2		۱)	0.03	1		1-3	0. 1	F-1	0.2	<u>[-1</u>	0.4	- ±	0. 2	I		က	0.9		0	-
表2		20	A-1	100	1		B2-1	0.3	<u>1</u> -2	0.03	ı		E-1	0.1	F-1	0.5	C1	0.4	-	0. 2	1		က	6 0		0	-
		19	A-1	100	1		B2-2	0.3	Z-3	0.03	1		<u></u>	0.1	F-1	0.2	C-3	0. 25	王	0.25	1		င	6 0		0	-
		18	A-1	100	1		B2-1	0.3	C-1	0.03	l		<u></u>	0. 1	F-1	0.5	C-5	0.5	ı		1		က	6 .0		0	2
		17	A-1	100	B1-4	0.3	1		C-1	0.03	ı		I	0.1	I	0.5	<u>-</u> 5	0.4	Ŧ	0. 2	-		က	6 0		0	3
			¥ 1719-A始脂 A	(重量部)	71/-/類 81	(重量部)	7:/酸類 B2	(重量部)	酸化防止剤 C	(重量部)	0	耐熱安定剤	(重量部) E		加工安定剤 F	(重量部)	9	耐候(光)安定剤	(重量部)		雄色第 一	(重量部)	モートデボッか		乾式 (μg/cm²)	ブルシグ性	耐候(光)性
												臣	_					更	_					+	+CDF		

[0140]

【表3】



表3

		<u> </u>	<u> </u>			
				比較	例	
		1	2	3	4	5
オリアセタール樹脂	A	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1.
(重量部)		100	100	100	100	100
フェノーN類 B1		_	_	B1-1	_	1 =
(重量部)				3. 0		
7ミ/酸類 B2		T =	T -	_	 	
(重量部)		-1	1	1	1	1
酸化防止剤の		C-1	C-1	C-1	C-1	C-1
(重量部)		0. 3	0. 3	0. 3	0. 03	0. 03
	D	-	D-1	T -	 	D-1
耐熱安定剤			0. 3			0. 3
(重量部)	E	E-1	E-1	E-1	E-1	E-1
		0. 1	0. 1	0. 1	0.1	0. 1
加工安定剤F		F-1	F-1	F-1	F-1	F-1
(重量部)		0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
T143 (314)	G	-	- -		G-1	G-1
耐候(光)安定剤			<u> </u>	1	0. 4	0.4
(重量部)	Н	-	_		H-1	H-1
					0. 2	0. 2
着色剤!		-	_	_	_	_
(重量部)						
モールデポッツ		2	5	4	2	5
がなるが、FL 発生	2. 9	1. 0	1. 9	3. 2	2. 1	
乾式 (μg/cm²)		1			j	1
ブルシグ性		0	×	Δ	0	×
耐候(光)性]	5	5	5	1	1
						

[0141]

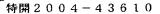
* *【表4】

表4

			2X 2						4*
					実施的	nj			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ポリアセターA樹脂 A	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-3	A-3
(重量部)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
フェノーA類 B1	B1-3	_	_	_	B1-7		_		
(重量部)	0. 3				0. 01		ł		
7ミノ酸類 B2	_	B2-1	B2-2	B2-3		B2-1	B2-2	B2-1	B2-2
(重量部)		0. 3	0. 3	0. 3		0. 3	0. 3	0. 3	0. 3
耐熱安定剤D(重量部)	_	_			D-4	D-5	D-6		-
	ĺ				1. 0	0. 1	0. 1		
モールト・デ・ボージ・ット	2	1	1	1	1	1	1	1	
ホルムアルデヒド発生量	0. 8	0.6	0.7	0.8	0. 3	0.5	0. 6	0. 9	0. 9
乾式 (μg/cm²)				•. •	J. J	0. 5	0. 0	0. 3	U. 9
プルーミング性	0	0	0	0	0	0		$\overline{}$	$\overline{}$
耐候(光)性					-	-	$\stackrel{\sim}{-}$	- 	-
			———			i			

[0142]

表より明らかなように、比較例に比べて、実施例の樹脂 組成物は、成形時のモールドデポジット及び添加剤の浸 出が少ないため、成形性及び成形品の外観を向上でき、 ホルムアルデヒドの発生量が極めて小さいため、環境を 大きく改善できるとともに、成形品の耐候(光)性を向 上できる。



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ F I テーマコード (参考)

C 0 8 K 5/17 C 0 8 K 5/17 //(C 0 8 L 59/00 C 0 8 L 101:06) C 0 8 L 101:06

Fターム(参考) 4J002 AH002 CB001 CC032 CC042 CC183 CE002 CH023 CL013 CL033 CP033

EJ068 EL096 EN078 EN117 EU188 EW068 FD078

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)